S11 1 PN="60-012765" ?t 11/5/1

11/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01534265 **Image available**
PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

PUB. NO.: **60-012765** [JP 60012765 A] PUBLISHED: January 23, 1985 (19850123)

INVENTOR(s): OMI TADAHIRO

TANAKA NOBUYOSHI

APPLICANT(s): OMI TADAHIRO [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.: 58-120757 [JP 83120757] FILED: July 02, 1983 (19830702)

INTL CLASS: [4] H01L-027/14; H01L-029/76; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements,

CCD & BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 318, Vol. 09, No. 126, Pg. 26, May

31, 1985 (19850531)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the titled device of high resolution by a method wherein a read-out transistor consisting of a main electrode region and a control electrode region provided in a single crystal island region and a photo receiving transistor of the same structure made of amorphous Si are superposed on each other, and the control electrodes thereof are both put in floating state.

CONSTITUTION: An n(sup -) type layer 5 is epitaxially grown on all amorphous Si layer 1 having a collector electrode 12 on the back surface and then isolated into island form by means of an SiO(sub 2) film 4. Next, a p type base region 6 is formed there, an n(sup +) type emitter region 7 put in floating state being provided therein. The entire surface is covered with an SiO(sub 2) film 3, and a wiring 8 contacting the region 7 is adhered by opening a window. Thereafter, an SiO(sub 2) film 2 is adhered over the entire surface, apertures being bored in the films 2 and 3, and a p(sup +) type region 401 contacting the region 6 being then buried; thereby constructing the read-out transistor. An n type substrate 403 likewise of island form but single crystal Si which constitutes the photo receiving transistor is made to abut against the upper part thereof via high resistant region 402, where an element region of nearly the same structure is formed.

(9 日本国特許庁 (JP)

① 特許出顧公開

⑩公開特許公報(A)

昭60—12765

60Int. Cl.4 H 01 L 27/14 29/76

H 04 N 5/335

識別記号

庁内整理番号 6732-5F 6851-5F 6940-5C

母公開 昭和60年(1985) 1 月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 49 頁)

分光電変換装置

2)特

御出

超58-120757

昭58(1983)7月2日

明者 大見忠弘 の発

仙台市米ケ袋2-1-17-301

⑩発 明 者 田中信義

東京都世田谷区松原2の15の13

人 大見忠弘 御出

仙台市米ケ袋2-1-17-301

仍代 理 人 弁理士 山下穣平

1 発明の名称

光電変換装置

2 お井苅東の籍頭

- 絶縁分殊関級に関まれた単新品領域に、2 好の阿森世稷主電話領域と前記郡電視とは反対の 反対視覚療制御電経網域よりなる読出し用トラン ジスタと、耐配設出し川トランジスタ上にアモル ファスで形成され、前記反対非電磁領域よりなる 2個の字電振知道と前記回為電視開印電話開始よ りなる受光用トランジスタとが設けられた構造に おいて、前記受光用トランジスクのマイナス主催 展領政が 前急が出し出トランジスクの崩配制御 電機領域に直接接続されるようになし、かつ、 何 記2個のトランジスタの側の電視領域は浮遊状態 になされ、かつ他位制のするために顔配2個のト ランジスタの制御電信削増上の少なくとも一部に MOSキャパシタが設けられたことを特殊とする 光花安袋袋裂。

3 売明の詳細な説明

水充明は光電変換数数に関する。

近年光花瓷校装置殊化,因体操像装置に関する 研究が、洋導体技術の進展と共に抵抗的に行なわ れ、一部では実用化され始めている。

これらの関係担保装費は、火きく分けるとCC D型とMOS型の2つに分類される。CCD根據 像装置は、MOSキャパシタ環境下にポテンシャ ルの非戸を形成し、光の入射により発生した電荷 をこの非戸に潜積し、競出し時には、これらのポ テンシャルの非声を、世橋にかけるパルスにより 順次動かして、苔積された電荷を助力アンプ語ま で転送して説出すという以理を用いている。また CCD期限依赖权の中には、受光部はpaic介が イオード構造を使い、転送部はCCD精造で行な うというタイプのものもある。また一方、MOS 思聞の終済は、公光部を構成する 0 a おのよりな るフォトダイオードの夫々に光の人間により発生 した准得を苦頭し、説出し時には、それぞれの フォトグイオードに接続されたMOSスイッチン

特度时60-12765(2)

グトランジスタを耐水オンすることにより名称された 世俗を出力アンプ語に読出すという 原理を用いている。

CCD型機像装置は、比較的簡単な構造をも ち、また、発生し得る蜂育からみても、及終及に おけるフローティング・ディフュージョンよりな る電荷製出器の容易値だけがラングム雑貨に容与 するので、比較的低幾年の操作装買であり、低照 腹擬影が可能である。ただし、CCD型攝像教説 を作るプロセス的顔的から、出力アンプとしてM OS根アンプがオンチップ化されるため、シリコ ンと、SiO y 脱との昇面から両像上、目につきや ナい 1/1 推弁が発生する。従って、低雑弁とはい いながら、その性能に製界が存在している。ま た、高解像度化を図るためにセル数を増加させて 高密度化すると、一つのポテンシャル非戸に帯積 できる最大の電荷盤が減少し、ダイナミックレン ジがとれなくなるので、今後、関係機像装置が高 解撤度化されていく上で大きな問題となる。ま た、CCD型の機像装置は、ポテンシャルの井戸 を順数動かしながら咨請電荷を転送していくわけ であるから、セルの一つに欠陥が存在してもそこ で電荷転送がストップしたり、あるいは、機能に 思くなってしまい、製造の揺りが上がらないとい う欠点も有している。

これに対してMOS模似像装置は、構造的には CCD類似像装置、特にフレーム転送型の装置に 比較して少し複雑ではあるが、希腊なを大きく して少し複雑ではあるが、希腊なを大きく とれるという優似性をもつ。また、たとえてもの たたの欠陥が作れしても、XーYアドレスがら、 たの欠陥による他のセルへの必要がなら、。製 か切り的には有利である。しかしながら、この MOS類似像をでは、針号洗出し時に各フォト グイオードに配機容量が接続されるため、きれら で大きな信号では、針号洗出し、出りが によるで、定数が大きく、これに よってしまうこと、配数が大きく、これに よってしまうこと、配数が大きく、これた というグム舞音の発生が大きく、これた フィナーディオードおよび水平スキャがの スイッチングトランジスタの寄生物の

による周定パターン維持の混入等があり、CCD 受機像装置に比較して低態度投跡はむずかしいこ と等の欠点を有している。

また、 将来の機像設置の高層佼佼化においては れてルのサイズが輸小され、 審価電荷が減少して いく。 これに対しチップサイズから決まってくる 心経 存張は、 たとえ線幅を輝くしてもあまり下が らない。 このため、 M O S 環境佼装器は、ますま すS/N 的に不利になる。

CCD 型およびMOS 型似像装置は、以上の様な一反一型を有しながらも次節に実用化レベルに近ずいてきてはいる。しかし、さらに将来必要とされる高が保護化を進めていくうえで水質的に大きな問題を有しているといえる。

それらの関係機能設置に関し、特別的58-15087 8 "半導体機像装置"、特別的58-157073 "半導体機像装置"、特別的58-185473 "半導体機像装置"、特別的58-185473 "半導体機像装置"に新しい方式が提案されている。CCD型、MOS型の機像設置が、光入射により発生した電荷を主電機(例えばMOSトランジスタのソー

ス)にお泣するのに対して、ここで促发されてい る方式は、光人財により発生した電荷を、制御電 板(例えばパイポーラ・トランジスクのベース、 SIT(静電詩羽トランジスタ)あるいはMOS トランジスタのゲート)にお抗し、光により発生 した宝荷により、遊れる電控をコントロールする という新しい考え方にもとずくものである。すな わち、CCD県、MOS原が、高抗された電荷モ のものを外部へ続掛してくるのに対して、ここで 提案されている方式は、各セルの増幅機能により 電荷原程してから潜航された電荷を読出すわけで あり、また見方を変えるとインピーダンス登換に より低インピグンス出力として設出すわけであ る。従って、ここで提案されている方式は、高出 力、広ダイナミックレンジ、低性音であり、か つ、光信号により助起されたキャリア(電荷)は 胡伽飛根にお抗することから、非線塊統化しがで きる祭のいくつかのメリットを介している。さら に将来の薪前像度化に対しても可能性を引する方 **よであるといえる。**

持闡昭60-12765(3)

しかしながら、この方式は、 八木的に又一Yフドレス方式であり、上記公役に記載されている案子構造は、 従来のMOS型投資設置のおセルにバイポーラトランジスク、 SITトランジスタ等の増製案子を複合化したものを基本構造としている。 そのため、比較的複雑な構造をしており、 高解像化の可能性を有しながらも、そのままでは高解像化には展界が存在する。

水免別は、 各七ルに増額機能を有するもきわめて簡単な構造であり、 将来の高層像度化にも十分 対処しうる新しい光電を投設器を提供することを 目的とする。

かかる目的は、絶数分段領域に囲まれた単結品 領域に、2個の同称電優主電機和域と前記建電型 とは反対の反対導電機制御電機領域よりなる認由 し用トランジスタと、前記提出し用トランジスタ 上にアモルファスで形成され、前記反対導電型領域よりなる2個の主電機領域と前記時間で配換す電機領域 電機領域よりなる受光用トランジスタとが設けられた構造において、前記受光用トランジスタのマ イナス上電信領政が、前記統由し用トランジスタの前記制的電信領域に直接接続されるようになし、かつ、前記2個のトランジスタの制的電極領域は採遊状態になされ、かつ電位制門するために前記2個のトランジスタの制御電標領域上の少なくとも一部にMOSキャパシタが設けられたことを特殊とする光電変換数買により造成される。

以下に太免別の実施例を関節を用いて詳細に及ります。

第1 頃は、水売明の一実施側に係る光電変換能 置を構成する光センサセルの指木構造および動作 を規則する図である。

ボース (a) は、光センサセルの平価関を、第1 関(b) は、第1図(a) 平価図のAA「部分の職値 図を、第1図(c) は、それの等値回路をそれぞれ ボナ。なお、も悠似において第1図(a).(b).(c) に比重するものについては同一の番号をつけている。

第1 図では、類別配置方式の平面図を示したが、水平方向解像版を高くするために、顕著すら し方式 (補間配置方式) にも配置できることはも ちろんのことである。

この光センサセルは、郊1頃(a),(b) に示すご とく、

リン(P)、アンチモン(Sb)、ヒお(Az)等の不純物をドープしてn 烈又はn* 型とされたシリコン店板1の上に、適常P5G股等で構成され

るパシベーション設2:

シリコン酸化酸 (SiO。) より成る絶縁酸化酸 3:

となり合う光センサモルとの間を電気的に絶録するためのSiO。あるいはSi。F。等よりなる絶缺股又はポリシリコン設等で構成される素子分離

エピタキシャル技術等で形成される不能物資度 の低いn- 前肢5:

その上の例えば不純物板散技術又はイオン北人 技術を用いてボロン(II) 等の不純物をドープした パイポーラトランジスクのペースとなる p 併成 G:

不純物な放牧権、イオン作人技術等で形成されるパイポーラトランジスクのエミックとなる n * のは7:

(1)を外部へ説出すための、例えばアルミニウム(A1)、A1-Si,A1-Cu-Si等の非電材料で形成される配線 8;

絶疑闘3を通して、拝遊状態になされたり領域

特際昭60-12765(4)

6、「不純物資度の小さい n ** 前肢5、コレクタと しての n 乂は n・ 領域 1 の名称分より構成されて いる。これらの図面から明らかなように、P卯坟 6 仕作並領域になされている。

扔1別(c) の抑2の等値同路は、パイポーラト ランジスタ14をペース・エミックの複合容量 Chel 5、ペース・エミックのpm接合ダイオー ドDbelら、ペース・コレクタの接合容易でbc 17、ペース・コレクタのPB接合ダイオード Dbcl Bを用いて表現したものである。

以下、光センサセルの基本動作を部上隊を用いっ て説明する。

この光センサセルの技术動作は、光入射による 電荷器結動作、装出し動作およびリフレッシュ動 作より構成される。電荷帯積動作においては、例 えばエミッタは、配線Bを汲して接地され、コレ クターは信頼12を通して正確依にパイアスされ ている。またペースは、あらかじめコンデンサー Cost 3 に、配額10を通して正のパルス選託を 印加することにより食電位、すなわち、エミック

ものとす ース8を

ことるた

3 登度の

'ルミニ

: 配線8・

5. 又在

)ゆる2

すで形成

きれてい

こってい

:13 tt

きより橋

1 I 2 +

ファ 領域

後にりっ

光センサ 、半的体 もする。

世位にバ れだして

んどんお お替によ

って変化

光面下颌

B n * 20 光により

ま安値に **ラくのエ**

28. P

们坡中に光動起されたエレクトロンが再動介する ことなくり領域なからただちに陥れ出て、n別娘 に吸収されるような終疏にしておけば、p領域 6 で助起されたホールはそのままだけされて、p旬 城日を正電位方向に変化させる。 P 領域 6 の不純 物資度が均一になされている場合には、光で物心 されたエレクトロンは拡散で、p領域Bとn - 領 成5とのpn"接合指虫で流れ、その後はn" 領 **域に加わっている強い世界によるドリフトで a コ** レクタ領域1に吸収される。もちろん、p卯城 6 内の電子の走行を拡散だけで行なってもよいわけ であるが、表面から内部に行くほどドベースのボ 雄物資度が熱少するように構成しておけば、この 不越物質度点により、ベース内に内部から表面に 向う電路では、

$$E d = \frac{1}{W_B} \cdot \frac{k}{q} \cdot \ln \frac{N_{AS}}{N_{Ai}}$$

が発生する。ここで、W。はP領域日の光人射例 表面からのほさ、kはボルツマン定数、Tは絶対 私度、 g は単位性分、 H As はァベース们数Bの表 前不純物的度、NAIはP们地ののn T 高級抗射地

特開程60-12765(5)

形除は0.15~0.2 ×m 税扱である。したがっ 1 * 削減7内で光期起されたホールを有効に 表 5 に 挽 し込むには、a * 加 然 7 も 光 入 射 表 ち内間に向って不能物質度が誘少する構造に ていることが望ましい。n・前板での不能物 う布が上記の様になっていれば、光入射側表 う内部に向う強いドリフト電界が発生して、 11位7に光鶴起されたホールはドリフトによ さちにp前坡6に流れ込む。n* 前舷7、p うの不能物質皮がいずれも光人射側 表面から こ向って被少するように構成されていれば、 トセルの光入射側表面側に存在する n * 卻 技 > 領域6において光動起されたキャリアはす じむ号として有効に聞くのである。 Aa乂は P う腹にドープしたシリコン酸化酸あるいほポ l コン設からの不純物数数により、この n * 1 を形成すると、上配に述べたような引まし も物質料をもつ n * 前肢を得ることが可能で

も的には、ホールのお旅によりベース世化は

る。再結合損失を起こし態度に寄与しない l layer" (不感領域) の尽さ【μェ】、y 恐の以さ 【μ■】、Tは透過率すなわち、 てくる光質に対して反射等を寄贈して行動 体中に入射する光量の割合をそれぞれ深し 。この光センサセルの分光悠度 `S(A) お 別照度 Ee(入)を川いて光電波 1 p は次 pon 6.

放引热度 E e(A) [μW·c=**·n=**] は がえられる.

$$\lambda = \frac{E + P(\lambda)}{6.80 \int_{0}^{\infty} V(\lambda) P(\lambda) + d \lambda}$$

$$\{\mu W + ce^{-2} - ne^{-1}\}$$

E・はセンサの受光値の照度【Lux 】。 はセンサの受光磁に入射している光の分光 V (A) は人間の日の比視感度である。 らの式を用いると、エピ炒の別4μ■ もも

特問昭60-12765(G)

的 2 8 0 mA/cm ⁻¹ の 光電線が設れ、入射してくるフォトンの数あるいは発生するエレクトロン・ホール料の数は 1.8 × 10 ¹¹ ケ/cm ⁻² ・ sec 程度である。

义、この時、光により助起されたホールがベースに帯位することにより発生する単位VpはVp=Q/Cで与えられる。Qは帯値されるホールの単荷原であり、CはCbel5とCbcl7を加工した複合容量である。

ここで排目すべきことは、高部権機化され、セルサイズが弱小化されていった時に、一つの光センサセルあたりに入引する光量が減少し、需量で 有量 Q が共に減少していくが、セルの弱小化に作ない接合容量もセルサイズに比例して減少していくので、光入射により発生する電位 V p はほぼ… 実にたもたれるということである。これは未発明における光センサセルが第1 図に示すごとく、きわめて関係な場面をしており有効受光面がきわめて大きくとれる可能性を有しているからである。

インターラインタイプのCCDの場合と比較して太発明における光電変換数数が有利な理由の一つはここにあり、高層後度化にともない、インターラインタイプのCCD原因依契数では、転送がよる電像しようとすると転送体の動植が利力的に大きくなり、このため有効受光値が減少するので、速度、すなわち光人群による免失形にが減少してしまうことになる。また、インターラインタイプのCCD要価像装置では、館和電圧が

転送機の大きさにより制限され、どんどん低下していってしまうのに対し、未免明における光センサセルでは、定にも作いた様に、最初に p 前域 6 を負担位に パイアス した時の パイアス 電圧により 飲和電圧は挟まるわけであり、大きな飲和電圧を確保することができる。

以上の様にしてp 領域 6 に帯域された電荷により発生した電圧を外部へ減出す動作について次に設明する。

技術し動作状態では、エミック、配線8は浮遊状態に、コレクターは正確位Vccに保持される。
第2段に等価何路を示す。今、光を照射する高に、ペース6を負地位にバイアスした時の電位を
・V。とし、光照射により発生した結婚電圧をV
・とすると、ペース電位は、・V。 + V p なる電位になっている。この状態で配線10を通して電機9に設出し用の正の電圧V。を印刷すると、このにの電位V。は硫化酸容量Coz13とペース・コレクタ間接合容量Cbc7により容量分類され、ペースに

14 36 16

となる。ここで、

となる条件が配立するようにしてわくと、ベース 電位は光照射により発生した希積電圧 V P そのも のとなる。このようにしてエミッタ連位に対して ベース電位が正方向にパイアスされると、エレク トロンは、エミックからベースに推入され、コレ クタ電位が正電位になっているので、ドリフト電 界により加速されて、コレククに到達する。この 時に強れる電流は、次式で与えられる。

$$i = \frac{\Lambda j + q + D n + n_{pp}}{W_0} \quad (1 + \ln \frac{N_{AC}}{N_{AC}})$$

$$\times \{exp = \frac{q}{k - T} \quad (V_p - V_c) - 1\}$$

们しA」はペース・エミック間の接介面数、 9

.. 特別昭60-12765(フ)

33 図は、上述を用いて計算したエミッタ電位の時間変化の一例を示している。

用3 図によればエミッタ電位がベース電位に事しくなるためには、約1 秒位を要することになる。これはエミッタ電位 VeがVpに近くなるとあまり電視が使れなくなることに起因しているわけである。したがって、これを解決する手段は、先に電信号に正常EV。を印加するときに

なる条件を設定したが、この条件の代わりに

なる条件を入れ、ペース電位をVersallは、余分に関方向にバイアスしてやる方法が考えられる。 この時に流れる電視は次式で与えられる。

$$i = \frac{\Lambda j \cdot q \cdot D \cdot n \cdot n}{W_b} \left(1 + i \cdot n \frac{N \cdot A \cdot n}{N \cdot A \cdot n}\right)$$

X (esp $\frac{q}{k-T}$ (Vp + Vsias – Ve) –)) Ω 4 Θ (e) に、 V si as = 0.6 V とした場合、ある

p - V e) - 1 } C a はエミッタに複続さ 位 2 1 である。

 $\frac{n_{pe}}{N_{ac}} \left(1 + \ln \frac{N_{ac}}{N_{ac}}\right)$

ガリーロン)、 Da はベー

ロンの拡散定数、aヵはp

おける少数キャリャとして

W。 はベース船、 N AR は

おけるアクセプタ QI放、 N

塩におけるアクセプタ森

9. 丁佳艳刘益族、 V a d

/ 祖俊Veがペース電位、

1により発生した潜殺症圧

これることは上式から明ら

タ電位 Ve の時間的変化

J知していたV。をゼロ 「就を停止させたときの 上出し電圧、すなわちェ ・但し、第4図(a) で 電圧成分による続出し が必ず知算されてくる こ何をプロットしてい 出電圧V。をゼロボル したときとは逆に

スされるので、ベース する前の状態、すなわ こ対し逆バイアスされ うわけである。 第 4 図 この最出し時間 (すな てい る時間) をとれ . 圧は 4 桁程度の 種間 . 私違の統由しが明 路 4 図 (a) で、45°

かけた場合の薪祭で

- v ,

の根は説出しに十分の時間をかけた場合の結果であり、上記の計算例では、凡役のの容量 C=を印下としているが、これはCbe+Cbeの接合容量の 0.014pFと比較して約300倍も大きいにかかわらず、P前級Gに発生した書品電圧VPが何らの鉄段も受けず、かつ、バイアス電圧の効果により、きわめて高速に設出されるでいることを示す図(a) は深している。これは上記構成に係る光センサセルのもつ情報 級億、すなわち電荷間報 級億が 4 幼に間らいているからである。

これに対して従来のMOS型関係教育では、お 研究用VPは、このような説出し過程において記 規序配Csの影響でCj・VP/(Cj+Cs) (但しCjはMOS型操像教育の変光部のPn投 介育量)となり、2桁位説出し選用値が下がって しまうという欠点を引していた。このためMOS 型型な設置では、外部へ説出すためのスイッチン グMOSトランジスタの存生容量のほらつきによ の関鍵パターン難音、あるいは配線教験すなわら 出力教徒が大きいことにより発生するランダム教 し上のお析取形では、さら 1とは明らかである。

35階間60-12765 (8)

ンサセルのもう一つの利点れたホールはp 間域 6 においていないではないできためいませんできたいできたいでは、p には低いでしたいたいでは低いできたいできたいでは、p 前域 6 のほうる前の連バイアス状態に

作の小さい切前をしているわ

: 帯積された電荷をリフレッ て説明する。

センサセルでは、すでに述べ にお勧された電荷は、疑問し ・。このため新しい光情報を入 」に書勧されていた電荷を前数 ・マシュ効作が必要である。ま 3になされているp 前域 B の 電 に依据させておく必要があ

光センサセルでは、リフレッカ作と同様、化線10を通して り加することにより行なう。こ のしてエミックを検出する。コ 2 を通して接地又は正理位にし リフレッシュ動作の等値関係を タ側を接地した状態の概を示し

特面昭60-12765(9)

この状態で正地氏 V en なる地圧が視場 9 に印加されると、ペース 2 2 には、酸化穀料原 C oz 13、ペース・エミック関接合物係 C bol 5、ペース・コレクク間接合物係 C bcl 7 の容量分類により、

なる地形が、 関の統由し動作のときと同様関時的にかかる。この地圧により、 ベース・エミッタ 間接 合ダイオード D bc 1 6 およびベース・コレクタ 間接 合ダイオード D bc 1 8 は順力同パイアスされてお通状態となり、 電視が扱れ始め、ベース電位は次節に低下していく。

この時、桴遊状態にあるベースの電位 V の変化 は近似的に次式で表わされる。

$$(Cbe+Cbc)\frac{dV}{dt}=-(i_1+i_2)$$

但し.

i, = Ab (
$$\frac{q D p p_{so}}{L p} + \frac{q D n n_{so}}{W e}$$
)

X {esp ($\frac{q}{K} T$ V) - 1 }

の内、 q ・ D p ・ p m / L p はホールによる低低、すなわちベースからホールがコレクタ個へ彼れだす成分を示している。このホールによる低低が近れやすいほに上記情限に係る光センサセルでは、コレクタの不妨物資際は、適常のバイポーラトランジスタに比較して少し係めに設計される。

この式を用いて計算した、ペース電位の時間依住性の一例を第6関に派す。積益は、リフレッシュ電圧 V en が電板 9 に印加された瞬間からの時間 競遊す なわちリフレッシュ時間を、 既怖は、 ペース電位をそれぞれぶす。また、ペースの初期電位とは、リフレッシュ電圧 V en が加わった瞬間に、 伊遊状態にあるペースが示す電位であり、 V en 、 C ost、 C be 、 C bc 及びペースに表積されている電荷によってきまる。

この30日間をみれば、ベースの単位は初期電化によらず、ある時間能過数には必ず、片料似グラフェマーつの直線にしたがって下がっていく。

 $\times \left(exp \left(\frac{q}{k T} V \right) - 1 \right)$

上に示した式は、段階接合近似のものであり実際のデバイスでは段階接合からはずれており、 メベースの以さが確く、 かつ複数な積度分布を引しているので厳作なものではないが、 リフレッシュ 動作をかなりの近似で凝明可能である。

٥.

「北大中のペース・コレクタ側に流れる電流)」

部 6 関 (b) に、リフレッシュ時間に対するベース電化変化の実験値を示す。第 6 関 (e) に示した計算例に比較して、この実験で用いたテストデバイスは、ディメンションがかなり大きいため、計算例とはその絶対値は一致しないが、リフレッシュ時間に対するベース電位変化が圧対数グラフ上で直線的に変化していることが実確されている。この実験例ではコレクタおよびエミッタの固名を接地したときの値を示している。

今、光照別による岩植地形 V P の最大 例を 0.4 【 V 】、リフレッシュ 取形 V m によりベースに D かされる電形 V を 0.4 [V 】 とすると、第 G 図に 深すごとく初期ベース電位の最大値は 0.8 【 V 】 となり、リフレッシュ電圧印加袋 10 【sec】 技には前親にのってベース電位が下がり始め、 10 the {sec} 技には、光があたらなかった時、すなわち初期ベース電位が 0.4 [V 】 のときの電位 変化と一致する。

p 们成らが、MOSキャパシタCoiを通して正 電圧をある時間印加し、その正理用を飲みすると 負電視に指電する仕事には、2週りの仕方があ 。 る。一つは、p卯岐6から正位何を持つホール が、主として接地状態にあるa角終1に流れ出す ことによって、負電角が高級される動作である。 p 領域目からホールが、 n 領域1 に一方的に夜 れ、 n 们被1 の電子があまりり間以6内に投れ込 まないようにするためには、pffkは6の不能物電 度を1割減1の不統動物度より高くしておけばよ い。一方、a゚ 領域でやれ領域にからの電子が、 り旬城 日に説れ込み、ホールと川新介することに よって、P別姓氏に負電何が潜放する動作も行な える。この場合には、 n 前肢1の不能物密度は p 飢煙日より高くなされている。 2 別域をからホー ルが旅出することによって、兵電荷が高級する動 作の月が、p領域6ペースに電子が流れ込んで ホールと再新介することにより負電何がお顧する 動作よりはるかに違い、しかし、これまでの実験 によれば、電子をp削級なに迎し込むリフレッ シュ動作でも、光電変換袋段の動作に対しては、 十分に進い時間応答を示すことが確認されてい

上記稿成に係る光センサセルをXY方向に多数 ならべて光電変換装置を打成したとき、順便によ りおセンサセルで、浴磧電圧Vaは、上起の例で は 0~0.4 [V] の川でばらついているが、リ フレッシュ電班 V ex 印加校10⁻¹ [sec] には、全て のセンサセルのペースには約 0.3 [V] 程度の … 定電形は残るものの、再像による器値電圧VPの 変化分は全て拍えてしまうことがわかる。すなわ ち、上記情略に係る光センサセルによる光電銀袋 装置では、リフレッシュ動作により全てのセンサ セルのペース電位をゼロボルトまで持っていく完 企りフレッシュモードと (このときは36 B 以(□) の例では10[sac] を型する)、ペース准化にはあ る一定電圧は残るものの香積電圧VPによる食物 **成分が削えてしまうお数的リフレシュモードの二** つが作在するわけである(このとさは節6関(*) の例では、10 [μ sec]~10[sec] のリフレッシュ パルス)。以上の併では、リフレッシュ電圧 V am によりペースに印加される電圧V を 0.4 [V]

としたが、この電形 V A を 0.8 [V] とすれば、 上記、 当額的リフレッシュモードは、 第 B 図 に よ れば、 1 {usec}でおこり、 きわめて 高速にリフ レッシュすることができる。 完全リフレッシュモードで動作させるか、 過額的リフレッシュモード で動作させるかの選択は光電変数数の使用目的 によって決定される。

この過酸的リフレッシュモードにおいてベースに残る電圧をVェとすると、リフレッシュ電圧 Vwを印卸後、Vwをゼロボルトにもどす瞬間の 過酸的状態において、

なる負電圧がベースに加算されるので、リフレッシュパルスによるリフレッシュ動作後のベース電 位は

となり、ベースはエミックに対して逆パイアス状態になる。

先に光により助起されたキャリアを崇積する首

抗動作のとき、者様状態ではベースは逆バイアス 状態で行なわれるという説明をしたが、このリフ レッシュ動作により、リフレッシュおよびベース を逆バイアス状態に持っていくことの2つの動作 が同時に行なわれるわけである。

85 6 M (e) にリフレッシュ電用Vwに対するリフレッシュ効作後のペース退位

の食化の実験的を減す。パラノータとして Costの 例を5pドから100pドまでとっている。 丸田は実験 値であり、実験は

より計算される計算的を示している。このとき V = = 0.52 V であり、また、C bc+ C be= 4 p F で ある。但し段都用オシロスコープのプローク教員 13 p F が C bc+ C beに 憲列に接続されている。こ のほに、計算例と実験値は完全に一致しており、 リフレッシュ動作が実際的にも確認されている。 る。

特牌明60-12765(11)

は上のリフレッシュ動作においては、第5 間に不す様に、コレクタを被増したときの例について、観明したが、コレクタを正確化にした状態で行なり、このときは、ベース・コレクタの個核合ダイオード D bc l B が、リフレッシュストの関係を関加されても、このリフレッシュストに関加されている。正確はメース・エミックに関加されている。世故はベース・エミックに協ったのは、より中っくりしたので、一、では、大人的には、より中っくりした。まったく間様な動作が行なわれるわけである。

すなわち第6図(a) のリフレッシュ時間に対するペース地位の関係は、第6図(a) のペース電位が低下する時の斜めの直線が右側の方、つまり、より時間の要する方向ヘシフトすることになる。したがって、コレクタを接地した時と同じリフレッシュ電低 Von を関することになるが、リフレッシュ電圧 Von 観を要することになるが、リフレッシュ電圧 Von

をわずか高めてやればコレクタを接地した時と何 は、高速のリフレッシュ動作が可能である。

以上が光入射による電視高品動作。続出し動作、リフレッシュ動作よりなる上記稿成に低る光 センサセルの携末動作の説明である。

以上設別したごとく、主記時度に係る光センサセルの展末情益は、すでにおげた特別型 56-150878、特別型 56-157073、特別型 56-165473と比較してきわめて簡単な結益であり、将来の高財役度化に十分対応できるとともに、それらのもつ優れた特益である時間に促からくる低性音、高出力、広ダイナミックレンジ、非政環説出し等のメリットをそのまま保存している。

次に、以上説明した特別に係る光センサセルを 二次元に配列して特成した本発明の光電変換数数 の一変施例について図師を用いて説明する。

活本光センサセル構造を二次元的に3×3に配列した光電投資を助用時間成別関を助り関に示す。

子3G、リフレッシュパルスを用加するための箱 子37、なん光センサセル 30からおお田田を 設出すための重直ライン38、38~、38~、 **名重直ラインを選択するためのバルスを発生する** 木ギシフトレジスタ39、朴単直ラインを開閉す るためのゲート川MOSトランンジスタ40。 40 、40 、 初島電用をアンプ間に統出すた めの出力ライン41、最出し技に、出力ラインに 岩積した電荷をリフレッシュするためのMOSト ランジスク 4 2、 M O S トランジスタ 4 2 ヘリコ レッシュパルスを印加するための終チ43、出力 付けを坩削するためのパイポーラ、MOS、FE T、J・FET等のトランジスタイチ、負荷抵抗 45、トランジスタと電視を接続するための帽子 46、トランジスタの出力猶予47、統出し動作 において垂直ライン40、40′、40″にお杭 された電荷をリフレッシュするためのMOSトラ ンジスク48, 48 '. 48 ". およびMOS+ ランジスタ48、48~、40~のゲートにパル スを印刷するための紹子49によりこの光電貨機

持勝昭60-12765 (12)

盗型は崩壊されている。

この光電を複数数の動作について第7回および 第8回に示すパルスタイミング数を用いて規則する。

部の間において、区間の1はリプレッシュ動作、区間の2はお砂動作、区間の3は続出し動作にそれぞれ対応している。

し、時期において、すでに設明したごとく、各 光センサセルのトランジスタのベースはエミック に対して进バイアス状態となり、次の者積K間を 2 へなる。このリフレッシュ以間を1 において は、図に示すように、他の印加バルスは全て10% 状態に保たれている。

お抗動作医療62 においては、基板電圧、すなわちトランジヌタのコレクタ電位数度 64 は正電位にする。これにより光限群により発生したエ

レクトロン・ホール対のうちのエレクトロンを、 コレクタ個へ早く親してしまうことができる。 し かし、このコレクタ電位を正位他に保つことは、 ベースをエミッタに対して逆方向バイアス状態、 すなわち負世位にして過度しているので必須条作 ではなく、 接地理位あるいは若干負電位状態にし ても基本的な希凱節作に変化はない。

 のエミッタが飛在タイン30.30°,38°により共通に接続されていても、この様に飛起タイン30,30°,38°を接地しておくと、ブルーミング現役を生ずることはない。

このブルーミング現役をさける方法は、MOSトランジスタ48、48°、40°を非移通状態にして、原利ライン38、30°、38°を移進状態にしていても、基板運役、すなわちコレクタ環位64を若下負電役にしておき、ホールの書价によりペース混役が正電役方向に使化してきたとき、エミックより先にコレクタ類の方へ扱れだす様にすることにより造成することも可能である。

お枝区間 6 2 に 次いで、 時刻 t , より 設出 し 区間 6 3 に なる。 この 時刻 t , において、 M O S トランジスク 4 8 、 4 8 、 4 8 、 4 0 でのゲート 解子 4 9 の 電位 6 5 を lowに し、 かつ 水 ザ ラ イン 3 1 、 3 1 、 3 1 で のパッファー M O S トランジスタ 3 3 、 3 3 で の ゲート 輝 子の 電位 8 8 を highに し、 をれぞれの M O S トランジスタ

技術程60-12765(13)

を移道状態とする。但し、このゲート線子34の 電位6日をhighにするタイミングは、時間しまで あることは必須条件ではなく、それより早い時期 であれば良い。

昨朝し。では、後代シフトレジスクー32の出 力のうち、水ギライン31に接続されたものが数 形69のごとくbighとなり、このとき、MOSト ランジスタ33がお泊状態であるから、この水平 ライン31に接起された3つの杉光センサセルの 設出しが行なわれる。この説出し効作はすでに前 に説明した近りであり、朴光センサセルのベース 創姓に指摘された行り推列により発生した信号値 用は、そのまま、頂直ライン38.38′。 38°に現われる。このときの頂側シフトレジス ター32からのパルス電圧のパルス悩は、節4例 に示した様に、者位地形に対する疑問し電圧が、 上分れ線性を保つ関係になるパルス似に設定され る。またパルス能圧は先に説明した様に、 V os es 分だけエミッタに対して彫汐向バイアスがかかる 極調性される。

次いで、貯削し。において、水平シフトレジス タ39の川力のうち、飛れライン38に接続され たMOSトランジスタ40のゲートへの出力だけ が故形70のごとくhighとなり、MOSトランジ スタ40が希角状態となり、出力付与は出力ライ ン41を流して、出力トランジスタ44に入り、 電投資料されて出力終イタフから出力される。 こ のほに自分が禁患された後、出力ライン41には 段旗弁単に起因するほり電荷が扱っているので、 時群しょにおいて、MOSトランジスタ42の ゲート端子13にパルス放形71のごとくパルス を印加し、MOSトランジスタ42を背通状態に して出力ライン41を接地して、この独別したら 号電荷をリフレッシュしてやるわけである。 以下 何ほにして、スイッチングMOSトランジスタ 40′、40″を閉状得過させて飛れライン 38~、38~の信り出力を終出す。この疑にし て木平に並んだーライン分の朴光センサセルから の以外を統化した技、形在ライン38、38′。 38 "には、出力ライン41と同様、それの危軽

移版に起因する情号電荷が段符しているので、各 飛収ライン38、38′、38″に複雑されたM OSトランジスタ48、48′、40″を、それ のゲート 端子49に 故 母 G 5 で 示 される 様に bigh にして 非確させ、この 独領信号電荷をリフ レッシュする。

次いで、時期も。において、進度シフトレジスター32の山力のうち、水平ライン31 に接続された出力が被形69 のごとくhighとなり、水平ライン31 に接続されたお光センサセルの帯構電圧が、各重直ライン30、38 、38 に続けされるわけである。以下、耐次前と関係の動作により、出力端子47からは号が誘用される

以上の説明においては、浴袋区間62と読出し区間63が別数に区分される様な応用分野、例えば最近研究開発が造場的に行なわれているステルビデオに適用される動作状態について説明したが、テレビカメラの様に楽造区間62における動作と読出し区間63における動作が問時に行なわ

れているほか応用分野に関しても、ある間のパル スクイミングを変更することにより適用可能であ る。似し、この時のリフレッシュは全顔面一括リ フレッシュではなく、一ライン何のリフレッシュ は他が必要である。例えば、水平ライン31に接 続された朴光センサセルの計りが説用された後。 時刻しゃにおいて朴単直ラインに政策した電荷を 削出するためMOSトランジスク48、48′ 。 18~を移頭にするが、このとき水甲ライン31 にリフレッシュパルスを印加する。すなわち、 彼 形なりにおいて時期しゃにおいても時期しゃと何 様、パルス電圧、パルス盤、の異なるのパルスを 発生する様な構成の無視シフトレジスクを使用す ることにより速収することができる。このほにグ プルバルス的効作以外には、第7回の右側に設置 した一括リフレッシュパルスを印加する政器の代 りに、右側と同様の節2の飛点シフトレジスクを 右側にも設け、タイミングを右側に設けられた重 直レジスタとずらせながら効作させることにより 遺成させることも可能である。

このときは、すでに設明した様な器は状態に対いて、お光センサセルのエミックおよびコンクを抑きえないのもで位を操作してブルーミングを押さえるという動作の自由液が少なくなる。しかし、基本動作の所で説明した様に、疑問しなでは、べいのでは、では近いないできる様な気はとしているのでが、3 関のグラフからわかる様に、 V si asを印刷がより、原質のグラフからわかる様に、 V si asを印刷がより、原質のグラフからわかる様に、 V si asを印刷がより、まったの質がにより、アルーミング現象は、まったく関節にはならない。

また、スミア現象に対しても、本実施例に係る 光電散換数段は、きわめて優れた特性を得ること ができる。スミア現象は、CCD原機像装置、特 にフレーム候送型においては、光の照射されてい る所を推得転送されるという、動作および構造に 免化する問題であり、インタライン型において は、、特に接触長の光により半郡体の課題で発生 したキャリアが世界転送器に帯積されるために 生する問題である。

また、MOS型担保装用においては、4光センサセルに接地されたスイッチングMOSトランジスタのドレイン側に、やはり長数長の光により半導体振幅で発生したキャリアが高級されるために生じる周期である。

地してリフレッシュするので、この時間時にエミックに一水平定在期間に溶積されたエレクトロンは流れ出してしまい、このため、スミア現象はほとんど発生しない。このほに、水実筋例に係る光電変換数型では、その賃貸上および動作上、スミア現象はほとん太製的に気収し得る程度しか発生す、水実路例に係る光電変換数数の大きな利息の一つである。

また、お勧動作状態において、エミッタおよび コレクタのお祖校を操作して、ブルーミング現象 を押さえるという動作について前に記述したが、 これを利用してで特性を割割することも可能である。

すなわち、希は効作の途中おいて、一時的にエミックまたはコレクタの定位をある一定の負電化にし、ベースに希はされたキャリアのうち、この負電化を与えるキャリア数より多く済祉されているホールをエミックまたはコレクタ師へ渡してしまうという動作をさせる。これにより、審債電圧と人財光敏に対する関係は、人針光量の小さいと

きはシリコン新品のもつマ=1の特性を示し、人 射光原の大きい所では、マが1より小さくなる様 な特性を示す。つまり、折線近似的に適常テレビ カメラで収収されるマ=0.45の特性をもたせることが可能である。滞積効作の途中においてに起動 性を一度やればー折線近似となり、エミック又は コレクタに印加する負電仪を二度過宜を更して行 なえば、二折線タイプのマ特性を持たせることも 可能である。

また、以上の実施的においては、シリコン基板を共通コレクタとしているが適度パイポーラトラーンジスクのごとく埋込 n。 創成を設け、 4 ライン 何にコレクタを分割させるほな時前としてもよ

なお、実際の動作には第8回に示したパルスタイミング以外に、乗れシフトレジスタ32、水平シフトレジス39を慰動するためのクロックパルスが必要である。

第9 図に山力信号に関係する等機同路を示す。 客並C v B O は、重在ライン3 8 、3 8 ′。

特限時60-12765 (15)

38 での危機物をであり、発売Cn 01 は出力ライン41の危機物をであり、発売Cn 01 は出力ラのであり、スイッチング用MOSトランジスタ40、40、40では沿道状態であり、それの沿道状態における抵抗値を抵抗In 02 で示している。また時候用トランジスタ44を抵抗183 はよび電波数84を用いた等価回路で示している。出力ライン41の危機容がに起因する電荷器をリフレッシュするためのMOSトランジスタ42は、提出し状態では非沿道状態であり、インピーダンスが高いので、右側の等価同路では省略している。

等価関係のおバラメークは、実際に構成する光電変換数型の大きさにより決定されるわけであるが、例えば、容量です B O は約4 p F 位、容量でよりでは、なる B L は約4 p F 位、容量では、M O S F ランジスタのの通状態の抵抗 R n B 2 は 3 K Q 程度、バイポーラトランジスタ 4 4 の電波均標率 B は約100 段度として、出力端子 4 7 において認識される出力債等

放形を計算した例を第10份に示す。

第10図において初始はスイッチングMOSトランジスク40、40°、40°が沿流した関間からの時間(μm)を、抵機は垂直ライン38、38°の危機容易です80に、各光センサセルから行り電荷が設出されて1ボルトの電圧がかかっているときの出力紹子47に現われる出力電圧(V)をそれぞれぶしている。

出力信号数形 0 5 は負荷抵抗 R c 4 5 が 1 0 K Q . 0 6 は負荷抵抗 R c 4 5 が 5 K Q . 0 7 は 負荷抵抗 R c 4 5 が 5 K Q . 0 7 は 負荷抵抗 R c 4 5 が 5 K Q . 0 7 は 負荷抵抗 R c 4 5 が 5 K Q . 0 7 は 負荷抵抗 R c 4 5 が 5 K Q . 0 7 は 負荷抵抗 R c 4 5 が 5 K Q . 0 7 は 8 1 の 時 原分 別に より 0 . 5 V 發展に なっている。 当然のこと ながら、 負荷抵抗 R c 4 5 が 大きい 力が誘致し、かさく ながら、 2 は り 時間は、 上記の パラメーク 値のとき、 約 こと 1 り 時間は、 上記の パラメーク 値のとき、 約 こ 2 か 3 x 4 x 5 x 5 は 5 は 5 は 5 に 4 0 1 2 な 5 に 4 0 1 3 な 5 に 4

に高速の説出しも可能である。

上記構成に係る光センサセルを利用した光電変換製器では、各光センサセルのもつ切割機能により、出力に現れる電圧が大きいため、最終機の時間アンプも、MOS型板像製設に比較してかなり簡単なもので良い。上記慣ではバイボーラトランジスタ1段のタイプのものを使用した例について設明したが、2段構成のもの等、他の力式を使うことも当然のことながら可能である。この例のほにバイボーラトランジスタを用いると、CCD機像製剤における最終段のアンプのMOSトランジスタから発生する機像投資のアンプのMOSトランジスタから発生する機像投資のアンプのMOSトランジスタから発生する機像に目につきやすいに生贄自の問題が、水俣乾斑の光電変換設剤では発生する。

上に述べた様に、上記切象に係る光センサモル を利用した光電変投数段では、最終段の時報アン ブがさわめて簡単なもので良いことから、最終段 の増製アンプを一つだけ設ける部で関に示した一 実施例のごときタイプではなく、増製アンプを投 登録設賞して、一つの両面を複数に分割して続出 す様な情化とすることも可能である。

第11図に、分割設出し方次の一個を示す。的 11図に示す実施例は、太平方向を3分割とし最 軽設アンプを3つ設設した例である。以本的な動 性は第7図の実施例および第0図のタイミング図 を用いて設明したものとほとんど同じであるが、 この第11図の実施例では、3つの等値な木平シ フトレジスク100、101、102を設け、こ れらの始効パルスを印加するための紹子103に 始功パルスが入ると、1列目、(n+1)列目、 (2n+1)列目(nは監算であり、この実施供 では水平方向機構数は3n例である。)に接続された料センサセルの形力が開助に提出されること になる。次の時点では、2列目、(n+2)列 性 . (2 n + 2) 列目が設出されることになる。

この変数例によれば、一本の水平ライン分を扱 出す時間が固定されている時は、水平力向のスキャニング関数数は、一つの最終数アンプをつけ た方式に比較して1/3 の周数数で良く、水平シフトレジスターが簡単になり、かつ光池変換を設置か らの出力信号をアナログディジタル変換して、信 引起見するほな用途には、高速のアナログ・ディ ジタル変換数は不必要であり、分割提出し方式の 大きな利点である。

第11日に示した実施付では、事情な水平シフトレジスターを3つ設けた方式であったが、例はな機能は、水平レジスター1つだけでももたせることが可能である。この場合の実施付を第12日に示す。

第12間の変換例は、第11関に示した変換例のうちの水平スイッチングMOSトランジスターと、最終後アンプの中間の部分だけを奪いたものであり、他の個分は、第11関の変換例と同じで

あるから竹切している。

この実施何では、1つの水平シフトレジスター 1 0 4 からの出力を1 月日、(n+1)月日、(2 n+1)月日のスイッチングMOSトランジス ターのゲートに接続し、それらのラインを同時に 載出す様にしている。次の時点では、2 月日、(n+2)月日、(2 n+2)月日が最出されるわ けである。

この実施的によれば、名スイッチングMOSトランジスターのゲートへの配換は増加するものの、水平シフトレジスターとしては1つだけで動作が可能である。

第11段、12段の例では出力アンプを3 例数 けた物を減したが、この数はその目的に応じてさ ちに多くしてもよいことはもちろんである。

第11日 3、第12 図の実質例ではいずれも、水ギンフトレジスター、垂直シフトレジスターの動物パルスは 竹略 しているが、これらは、他のリフレッシュパルス 20 代最ある 4 個・チップ内に設けたクロックパルス 20 代最ある

いは、他のチップ上に設けられたクロックパルス 発生器から供的される。

この分割提出し少式では、水平ライン一括又は 企画面一括リフレッシュを行なうと、 n 列目と(n + 1)列目の光センサセル間では、わずか蓄積 時間が異なり、これにより、時電液成分および費 号娘分に、わずかの不適益能が生じ、何像上目に ついてくる可能性も方えられるが、これの原はわ ずかであり、実用上周間はない。また、これが、 件移限度以上になってきた場合でも、外部側路を 用いて、それを補近することは、キョシ状態を発 生させ、これと時間投版分との誘致およびこれを 信号成分の乗除数により行なう従来の福祉技術を 使用することによりお紡に可能である。

このほな光電変数数別を用いて、カラー面像を 値像する時は、光電変数数型の上に、ストライプ フィルターあるいは、モザイクフィルター等をオ ンチップ化したり、又は、別に作ったカラーフィ ルターを貼合せることによりカラー舒号を得るこ とが可能である。

…例としてR.G.Bのストライプ・フィルタ - を使用した時は、上記時成に係る光センサセル を利用した光電変換発烈ではそれぞれ剝々の厳終 段アンプより R 信号 、G 信号 、D 信号を得ること が可能である。これの一実施御を第13関に示 す。この節13回も節12段と何ほ、水平レジス ターのまわりだけを示している。低は多7円およ び第11例と何じであり、ただ1列目はRのカ ラーフィルクー , 2 外川はGのカラーフィル クー、 3 舛月はBのカラーフィルター、4列目は Rのカラーフィルクーという様にカラーフィル ターがついているものとする。第13例に示すご とくし列目、4外目、7外目----のお麻むライ ンは川力ライン110に接続され、これはROB をとりだす。又2外目、5外目、8月日----の 各種直ラインは出力ライン111に接続され、こ れはG竹号をとりだす。父們提にして、3列目、 6 列目、9 列目-----の存産利ラインは出力ライ ン112に接続される釣りをとりだす。出力ライ ン110,111,112はそれぞれオンチャブ

特問号60-12765 (17)

化されたリフレッシュ川MOSトランジスタおよび最終費アング、例えばエミッタフェロアタイグのバイポーラトランジスタに接続され、おカラー 質好が別々に出力されるわけである。

本発明の他の災島間に係る光電変数数数を制成する光センサセルの他の間の以本に高および数件を説明するための図を第14図に示す。またそれの年価同時および全体の同路は成園を第15図(a)に示す。

ボールはにボナギセンサセルは、例一の木ギスキャンパルスにより益出し効作、およびラインリフレッシュを例時に行なうことを可能とした光センサセルである。ぶ14回において、すでにぶ1回で示した構成と異なる点は、第1回の場合水平ライン配銀10に接位されるMOSキャパシタでは3が一つだけであったものが上下に防装する光センサーセルの側にもMOSキャパシタで扱120が接続され、1つの光センサセルからみた時に、ダブルコンデンサータイプとなっていること、および間において上下に際接する光センサセ

ルのエミックで、 は2時代機にされた化鉄の8、およびは投の121 (の14例では、飛爪ラインが1水に見えるが、物種脂を介して2本のラインが化割されている) に夕耳に接続、すなわちエミックではコンタクトホール19を通して化模の8に、エミッタ はコンタクトホール1 を消して化模の121にそれぞれ接続されていることが38なっている。

これは前15図(a) の年齢刊格をみるとより明らかとなる。 すなわち、光センサセル152のベースに接続されたMOSキャパシタ15 0 は水平ライン31に接続され、MOSキャパンタ151 は水平ライン3 に接続されている。また光センサセル15 のMOSキャパンタ15 は共通する水平ライン3 に接続されている。

光センサセル 1 5 2 のエミックは飛机ライン 3 Bに、光センサセル 1 5 のエミックは亜利ライン 1 3 Bに、光センサセル 1 5 のエミックは乗 利ライン 3 B というほにそれぞれ欠りに接続され

ている.

第15図(a) の準備服務では、以上述べた提木 の光センサーセルな以外で、防?図の異像数数と 異なるのは、頂虹ライン30をリフレッシュする ためのスイッチングMOSトランジスタ4Bのほ かに飛削ライン138をリフレッシュするための スイッチングMOSトランジスタ148、 および 順成ライン3 Bを選択するスイッチングMOSト ランジスタ40のほか飛れラインしるBを選択す るためのスイッチングMOSトランジスタL40 が追加され、また山力アンプ系が一つ収扱されて、 いる。この出力系の構成は、おラインをリフレッ シュするためのスイッチングMOSトランジスタ 48、および148が投稿されている様な構成と し、さらに水平スキャン川のスイッチングMOS トランジスタを用いる第15図(b) にボナ様にし て出力アンプを一つだけにする情境もまた可能で ある。第15図(b) では5515関(a) の乗在ライ ン選択および出力アンプ系の部分だけを示してい **å**.

この第14例の光センサセル及び第15例(a)に示す実施的によれば、次の様な効作が可能である。すなわち、今水平ライン31に接続された作光センサセルの設出し効作が終了し、テレビ動作に対ける水平プランキング期間にある時、垂直シフトレジスター32からの出力パルスが水平ライン3 に出力されるとMOSキャパシク151を対して、続出しの終了した光センサセル152をリフレッシュする。このとき、スイッチングMOSトランジスタ40は召演状態にされ、項科ライン30は接地されている。

また木ヤライン3 に役位されたMOS S キャパシク15 を消して光センサーセル15 の出力が重直ライン138に設用される。このとき 当然のこと ながらスイッチングMOSトランジスター A B は果存請状態に なされ、飛武ライン138は標準状態となっているわけである。この様に一つの飛政スキャンバルスにより、すでに被出しを終了した光センサーセルの製出しが例一のパルスで

接牌组60-12765(18)

阿時的に行なうことが可能である。このときすでに設別した様にリフレッシュする時の電圧と疑出しの時の電圧は、提出し時には、高速使出しの必要性からバイアス電圧をかけるので異なってくるが、これは第14関に示すごとく、MOSキャパシタ電機りおよびMOSキャパシタ電機120の間積を変えることにより非電視に同一の電圧が印加されてもお光センサーセルのベースには異なる。 電圧がかかる様な時度をとることにより速速されている。

すなわち、リフレッシュ川MOSキャパンタの 面粒は、統出し川MOSキャパンタの面板にくち べて小さくなっている。この側のように、センサ セル金部を一括リフレッシュするのではなく、一 タインずつリフレッシュレていく場合には、第1 関(b) に派されるようにコレクタを n 履あるいは などにコレクタをかなしておいてもよいが、本平ライン ごとにコレクタをかなしておけた力が観ましいこ とがある。コレクタが基板になっている場合に は、全光センサセルのコレクタが共通個数となっ ているため、お植材よび交光終出し状態ではコレ ググに一定のパイアス型用が加わった状態になっ ている。もちろん、すでに設切したようにコレク タにパイプス電圧が加わった状態でも採漑ペース のリプレッシュは、エミッタの間で行なえる。た だし、この場合には、ペース領域のリフレッシュ が行なわれると阿時に、リフレッシュパルスが凡 加されたセルのエミックコレクク機に忽歇な难波 が扱れ、前貨電力を火さくするという欠点が作な う。こうした父点を克服するためには、金センサ セルのコレクタを共渡信頼とせずに、各木平ライ。 ンにもぶセンサセルのコレクタは共渡になるが、 昔太平ラインごとのコレクタは用いに分段された 精道にする。すなわち、第1回の精道に関連させ て説明すれば、基板は下層にして、下型基板中に コレクター各木平ラインごとに見いに分除された a.押込前点を設けた切前にする。除り合う木平 ラインの ロー 用込卸機の分段は、p前機を開に介 在させる荷蔵でもよい。水平ラインに削って埋込 まれるコレクタのキャパシタを戦少させるには、

絶疑動分離の方が切れている。第1 関では、コレクタが指板で構成されているから、センサセルを関む分離が成はすべてほとんど同じ供さまで設けられている。一方、 4 水平ラインごとのコレクタを見いに分離するには、 水平ライン方向の分離和域を飛収ライン方向の分離類はより必要な動だけ供くしておくことになる。

れ水平ラインごとにコレクタが分配されていれば、最出しが続って、リフレッシュ効作が始まる時に、その水平ラインのコレクタの選出を接地すれば、前途したようなエミックコレクタ間で放けなれず、前野地力の増加をもたらさない。リフレッシュが終って光信号による組得許積効作に入る時に、ふたたびコレクク領域には研究のバイアス現用を削削する。

また第15回(a) の夢鏡剛路によれば、各水平 ライン何に出力は出力紹子47および147に 矢 りに出力されることに たる。これは、すでに 説明 したごとく、第15回(b) の様な情依にすること により一つのアンブから出力をとりだすことも可 能である.

以上設明した様に水災原例によれば、比較的質 形 な 切 応 で 、 ラインリフレッシュが 叫能 と な リ、 資本のテレビカメラ等の応用分野にも費用す ることがデできる。

本意明の他の実施供としては、光センサセルに 複なのエミックを設けた時心あるいは、…つのエ ミックに複数のコンタクトを設けた構成により、 …つの光センサセルから複数の出力をとりだすタ イプが与えられる。

これは太発明による光電優的設置の各光センサセルが暗標に能をもつことから、一つの光センサセルから推設の出力をとりだすために、各光センサセルに複数の位置が最近が接代されても、光センサセルの内部で発生した環境は用Vpが、まったく鉄泉することなりに各出力に最出すことが可能であることに最内している。

この様に、お光センサセルから収収の出力をと りだすことができる前底により、お光センサセル を多取配列してなる光辺変換数円に対して信号処

特間昭60-12765 (19)

見めるいは繋で対策等に対して参くの利点を付加 することが可能である。 次に太充明に係る光電を投資内の一類技術について説明する。第1 G 図に、選択エピクキシャル議技(II. Endo et al. "Novel device isolation technology with selected epitosial growth" Tech. Dig. of 1902 I E D M . PP. 241-244 参照)を用いたその製造の空間を減す。

1~10×10 ** cm ** 程度の不純物資度の n 形 Si 馬低 1 の胃痛傷に、コンククト用の n ** 領域 1 1 を、 ks b るいは P の 軟鼓で設ける。 n ** 領域 からのオートドーピングを助ぐために、 関には 永さない が 応化 原及 び 事 化 配を 貨 術 に 通常 は 殺 け て お

思し」は、不能的 静原及び改変 存成が 均一に 制御されたもの を用いる。 すなわち、キャリアラインタイムがウェハで 上分に長くかつ均一 な結晶ウェハを用いる。 その 様なものとしては例えば M C 之法による結晶が潰している。 基版 1 の表面に 環 々 1 ヵ の 程度の 健化数 をウェット的化により 形成する。 すなわち、 11 , 0 雰囲気かあるいは(11 , + 0 。) 雰囲気で酸化する。 積層欠略等を生じさ

せずに良好な酸化腺を得るには、900 で程度の難 度での高圧酸化が直している。

その上に、たとえば2~4mm 程度の厚さの SiO, 脱をCVDで准値する。(ド・+ SiH4 + 0,) ガス系で、300~500℃程度の制度で 所収の炊さの SiO、 数を堆積する。Oェ / SiHa のモル比は料度にもよるが4~40程度に設定す る。フォトリングラフィル程により、セル間の分 幾何域となる部分の位化型を決して他の領域の政 化股は、(CF·+H·)、C·F·、CH·F· 生のガスを用いたリアクティブイオンエッチング。 で除たする (第15回の11程(a))。例えば、10× 10世日 2 に 1 前点を設ける場合には、 1 0 世 8 ピ ッチのメッシュ状に SiOo 股を残す。 SiOo 股の 惟はたとえば2mm 税股に避ばれる。リアクティ ナイオンエッチングによる表面のダメージ層及び 打染貯を、AI/CI 。 ガス系プラズマエッチングか ウェットエッチングによって除去した後、顔高真 空中における旅行かもしくは、ロードロック形式 で十分に雰囲気が特朴になされたスパッタ、ある

いは、Sill 4 ガスにCO, レーザ尤攻を照射する数 圧光CVDで、アモルファスシリコン301を堆 位する (第16頃の工程(b))、CBェディ、CC 」。『・、 C1、箏のガスを用いたりアクティ ブイオンエッチングによる最方性エッチにより、 SiO、潜鉄値に地位している以外のアモルファス シリコンを飲みする (部16切の工程 (c)) 。 前 と同語に、グメージと初集段を十分能去した技。 シリコン共根表面を十分精作に栽称し、(11 , + SiN、、CR、+NCR)ガス系によりシリコ ン語の選択的具を行う。負10fortの標用状態で 旅長は行い、 茂版制 照祖 900~1000℃、HC2 のモ ル比をある程度以上高い低に設定する。1102の単 が少なすだると選択成員は起こらない。シリコン 旅板上にほシリコン結晶質が応続するが、SiO 。 お上のシリコンはHCQ によってエッチングされて しまうため、 SiO。 お上にはシリコンは堆積しな い (切1G以(d))。 n - 25のださはたとえばる ~ 5 μο 花原である。

不能物质度性,好出しく位10^{15~10¹⁶ cm⁻² 程度}

特別程69-12765 (20)

に設定する。もちろん、この種類をずれてもよいが、pa~ 接合の拡散電化で完全に定乏化するかもしくはコレクタに動作電圧を印加した状態では、少なくともn~ 飢餓が完全に定乏化するような不能物資度および厚さに選ぶのが望ましい。

は、広数をまず1150~1250で投版の高額処理で表面近切から位置を終失して、その数 800で程度の技術の高額処理により状数内器にマイクロディンセンクトを多数発生させ、デヌーデットソーンを観にしてクトを多数発生させ、デヌーデットソーンを観にしておくくこともさわめて行効である。分離外域としての SiO, 計4が存在したから、 SiO, が存在したから、 SiO, が存在したから、 SiO, が存在したから、 BiO, が存在したから、 BiO, が存在したから、 BiO, が存在したから、 BiO, が存在したから、 BiO, が存在したがある。 サール・ボンサセブタからの複雑を対し、カーボンサセブタからの複雑を対した。 プロの低性はより、 プロの低性はよいランプロのによるウェンにできるが、最後な関係をもっともクリーンにできる。 高温 はよど間を低性である。

反応家におけるウェハ女特以は、より原気形の低い超高地度がロサファイアが高している。 取材料ガスの予点が容易に行え、かつ大統領のガスが彼れている状態でもウェハ前内製成を均一化し易い、すなわちサーマルストレスがほとんど発生し

ないランプ加熱によるウェハ麻袋加熱技は、高品質エピ環を得るのに置している。 成長時にウェハ 表調への強外機関射は、エピ層の品質をさらに向 上させる。

分離倒速 4 となる S10。 形の何様にはアモルファスシリコンが本語している(第 1 6 関の工程(c)。 アモルファスシリコンは関射成長で単語記化し続いため、 S10。 分陰質減 4 との罪循近 5 を選択エピタキシャル成長により形成したが (第 1 6 関の工程(d))、表面過渡 1 ~ 20 × 10 ¹¹ cm 2 税渡の P 和城 6 を、ドーブトオキサイドからの拡放 か、あるいは低ドーズのイオン能人 層を シースとした拡放により 所定の探さまで形成する。p 和城 5 の標さはたとえば 0.6 ~ 1 μm 程度である。

p 旬級 6 の P さと 不適切的 R は以下の よう な 考え で 決定 する。 感度を 上げようと すれば、 P 旬 数 6 の 不純物 西 皮 を 下げて C beを 小さく することが 包ましい。 C beは略 々 次のように 5 えられる。

C be =
$$\Lambda \in \left(\frac{\eta + N}{2 \in V \text{ bi}}\right)$$

ただし、V biはエミック・ベース間拡散電化であり、

$$V b i = \frac{k}{q} l a \frac{N}{n i^2}$$

で与えられる。ここで、eはシリコン結晶の結准 ボ、ドーはエミッタの不能物資度、ドーはベース のエミッタに許被する部分の不博物物度、 a i は 丘性キャリア司度である。ドーを小さくする程 Cheは小さくなって、処度は上昇するが、ドーを あまり小さくしすぎるとベース領域が動作状態で 完全に寝乏化してパンチングスルー状態になって しまうため、あまり低くはできない。ベース領域 が完全に寝乏化してパンチングスルー状態になら ない殺戮に設定する。

そのは、シリコン共転表前に(H. + O.) ガス系スチーム 位化により数 1 0 人から数 1 0 0 人程度の以この合催化数 3 を、 0 0 0 ~ 9 0 0 ℃程度の制度で形成する。そのしに、(SiH。 + NH。) 3 0 2 を

持局昭60-12765 (21)

500~1500人程度の灯さで形成する。形成程度は 700 ~800 で程度である。||III。ガスも、||C&ガス と並んで通常人手できる質量は、大量に水分を含 んでいる。水分の多い間」、ガスを原材料に使う と、殷岩孤波の多い窓化駅となり、再現性に乏し くなると何時に、その点の SiC。殿との選択エッ チングで選択比が取れないという結果を招く。 NH, ガスも、少なくとも木分合有量が0.5ppe以下 のものにする。水分含有質は少ない程度ましいこ とはいうまでもない。文化談302の七にさらに PSG殿 300をCVDにより推位する。ガス系 は、たとえば、 (N2 + Silla + O2 + Pll3) を 川いて、300~450 で投渡の料度で2000~3000人 程度の形さのPSG駅をCVDにより取扱する (第16図の工程(e))。 2度のマスク合せ工程 を含むフォトリングラフィーに飛により、 n * 質 **娘で上と、リフレッシュ及び読み出しパルス国加** 電板上に、Aaドープのポリシリコン設304を堆 抗する。この場合タドープのポリシリコン腹を 使ってもよい。たとえば、2回のフォトリソグラ

フィー工程により、エミッタ上は、PSG設し Sig H 。 駅 。 SiO。 数をすべて休息し、リフレッ シュおよび及び読み出しパルス印加電信を設ける 部分には下地の SiO。 悶を焚して、PSG原と Siall 4 収のみエッチングする。その枝、Asドー プのポリシリコンを、(M, + Sill 4 + A*ll 1) も しくは(N: + Sill4 + AzH2) ガスでCVD近に より堆積する。堆積料度は550℃~700℃程 股、駅別は 1000~ 2000 人でおる。ノンドープ のポリシリコンをCVD法で集積しておいて、モ の役組又はPを軟放してももちろんよい。エミッ グとリフレッジュ及び読み出しパルス印加電板上 を除いた他の部分のポリシリコン貯をマスク介わ ゼフォトリングラフィー工程の終エッチングで除 上する。さらに、PSG頭をエッチングすると、 リフトオフによりPSG際に堆積していたポリシ リコンはセルフアライン的にほよされてしまう (第16回の工程(1))。ポリシリコン間のエッチ ングはC; Cl; F4 , (CBrF; + Cl;) 等 のガス系でエッチングし、SizN。NはCN,

F, 符のガスでエッチングする。

次に、 P S G 版 3 0 5 を、すでに述べたようなガス系の C V D 法で堆積した数、マスク合わせ E 程とエッチング E 程とにより、リフレッシュバルス及び級み出しバルス電気川ポリシリコン酸 上にコンタクトホールを明ける。こうした状態で、A1、A1 - Si、A2 - Cu - Si 等の金銭を 4 空 旅 着もしくはスパックによって取積するか、あるいは

(CH,), A 2 や A 2 CI, を以材料ガスとする
プラズマ C V D 法、 あるいはまた上記駅材料ガス
の A 2 ー C ボンドや A 2 ー C I ボンドを直接光照射・
により切断する光照射 C V D 法により A 2 を単位
する。 (CH,), A 2 や A 2 CI, を取材料ガスと
して上記のような C V D 法を行う場合には、 大過
対に 木 最を扱しておく。 顔くてかつ急慢なコンタ
クトホールに A 2 を堆積するには、 本分や積縮器
人のまったくないクリーンな研究の中で 300 ~
400 で酸厚に 基礎制度を上げた C V D 法が優れて
いる。 第 1 数に示された金銭配除 1 0 のパラーニ
ングを終えた後、 費用給機数 3 0 G を C V D 法で

班級する。306は、輸送したPSG限、あるい はCVDが SiO。段、あるいは別本性等を考試し する必型がある場合には、(SiH。+ HH。)ガス 系のプラズマCVDがによて形化したSi。N。股 である。Si。N。段中の本書の合有体を低く抑え るためには、(SiH。+ H,)ガス系でのプラズ マCVDがを使用する。

プラズマC V D 抗によるダメージを現象させ形成された Si, H * 酸の電気的型用を大きくし、かつリータ電流を小さくするには光C V D 抗による Si, H * 認がすぐれている。光C V D 抗には 2 流りの方抗がある。 (Sill * + Hll) ガス系で外部から太烈ランプの 2537人の領外線を照射する 方法と、 (Sill * + Hll) , ガス系に太祖ランプの 1840人の領外標を照射する方法である。いずれも なな科機は 150 ~ 350 で程度である。

マスク介わせて程及びエッチング I 程により、エミックツ I: のポリシリコンに、 粒柱版 305.30G を買流したコンタクトホールをリアクティブ 4 オンエッチで開けた後、 仮流した力法で A . A . B

特別時60-12765 (22)

ーSi.Al-Cu-Siでの必然を堆積する。この場合には、コンタクトホールのアスペクト比が大きいので、CVD抗による取積の方がすぐれている。語1以における金融保費目のパターニングを終えた後、最終パッシベーション以としてのSi, N。限あるいはPSG股2をCVD法により堆積する(第1G以(c))。

この場合も、光CVD抗による間がすぐれている。12は豊前のAI、AI-Si等による会話電話である。

本発明の光電を投設員の見まには、実に多形な。 工程があり、第16份はほんの一句を述べたに過ぎない。

 創成4の創門にアモルファスSiを推奨しておいて エピ忠良を行う方法を設別した。この場合には、 エピ成技中に共振Siからの関目的氏でアモルファ スSiは単結晶化されるわけである。エピ底長は、 850 * ~1000で程度と比較的高い料度で行われ る。そのため、状度Siからの周相応長によりアモ ルファスSiが単新品化される前に、アモルファス Si中に原籍品が成長し始めてしまうことが多く。 結晶体を懸くする原因になる。影度が低い方が、 関相比技士を建設がアモルファスSi中に役動品が - 広にし始める速度より引対的にずっと大きくなる から、選択エピタキシャル成長を行う前に、55 0 ℃~700℃程度の低到処理で、アモルファス Siを単結晶しておくと、界面の特性は使者され る。この時、冼板SiとアモルファスSiの側に触化 腹等の間があると関相成後の関拍が遅れるため、 円方の攻罪にはそうした層が含まれないようなが 高荷作プロセスが必要である。

アモルファスSiの同相抗長には上述したファーナス成長の制に、 広飯をある程成の制度に供って

こうした SiO, 何听のSiが単結晶化された後、 Siの選択政策を行うことになる。

SiO、分稼留成4と高級抗ロー間以5股前のリーク電放がどうしても問題になる時は、高級抗ロー間域5ののSiO、分性的成4に前接する部分だけ、ロ形の不能物質度を高くしておくとこのリーク電液の問題はさけられる。たとえば、分符 SiO、領域4に接続するロー 節度5の0.3~1 μ m 程度の関さの領域だけ、たとえば1~10×10¹⁴ cm⁻² 程度に自形の不能物質度を高くするのである。この機能は比較的容易に形成できる。 灰板1 上に降々1 μ m 程度角位化数を形成した模、そのとにC V D 法で申请する SiO、概をまず所要の厚きだけ、頒

定の最のPを含んだ SiO、際にしておく。さらにその上に SiO。をC V D 街で堆積するということで分類関係を使っておく。その後の毎科プロセスで分類関係を申にサンドイッチ状に存在する場を含んだ SiO、殴から、賃が高机構して、銀頭がもっとも不適的内疚が高いという良好な不適切分和を作る。

すなわら、第17図のような均前に関係するわけである。分性領域4が、3時間前に関係されていて、300は熱性化級SiO。、309は精を含んだCVD法SiO。原、301はCVD法SiO。即である。分性領域4に前接して、nで領域5中との間に、n的数307が、頻至含んだSiO。吸309からの核酸で形成される。307はセル周辺全部に形成されている。この構造にすると、ペース・コレクタ間容量Cbcは大きくなるが、ペース・コレクタ間写量Cbcは大きくなるが、ペース・コレクタ間可量Cbcは大きくなるが、

- 第16回では、あらかじめ分門川危機飢兢4を 作っておいて、選択エピタキシャル退技を行なう 例について説明したが、広旋1:に必要な新鉄坑

特度昭 60-12765 (23)

n * 間のエピクキシャル成長をしておいてから、 分数領域となるべきほ分をリアクティブイオン エッチングによりメッシュ状に切り込んで分成領 域を形成する、Uグループ分離技術(A.Magasaka et al. "U - groove isolation technique for high speed bipolor VLSI'S ". Tech. Dig. of IEUM. P.62, 1382、珍照)を使って行うこともで きる。

未完明に係る光確契約款別は、 格技物より構成 される分蘖類地に取り囲まれた角度に、その火部 分の何以が节導体ウェハ表面に臼投するペースの 技が怪殺状態になされたパイポーラトランジスタ を形成し、移道状態になされたペース領域の確位 を稼い始は間を介して前記ペース領域の一部に設 けた電視により制御することによって、光情視を 光電を負する教費である。高不越物程度領域より なるエミック角底が、ペース倒点の一部に設けら れており、このエミックはなギスキャンパルスに より効作するMOSトランジスタに接続されてい る。前途した、停遊ペース領域の一部に行い絶縁 最を介して設けられた遺類は、 太平ラインに接続 されている。ウェハ内部に設けられるコレクタ は、状態で構成されることもあるし、目的によっ ては反対意識な高級抗共振に、名本サラインごと に分称された高級度不能動用込み何地で構成され る場合もある。他段群を介して設けられた准備 で、厚苑ペース们地のリファレッシュを打なう時 のパルス単圧に対して、信号を配出す時の印施パ

たとえば、前記の実施質で説明した55 直と選班 型がまったく反転した妨礙でも、もちろん間様で ある。ただし、この時には印加運形の特性を完全 に反転する必要がある。初迎及がまったく反転し た情報では、例点はコ原になる。すなわち、ペースを構成する不銹物は知やPになる。AsやPを含む例然の表面を開化すると、AsやPはSi/SiO。 界面のSi類にパイルアップする。すなわち、ペース内部に表面から内部に向う強いドリフト 選択が生じて、光動起されたホールはただちにペースからコレクタ例に抜け、ペースにはエレクトロンが効率よく環境される。

ペースが下型の場合には、液体使われる不純物はボロンである。ボロンを含む下的成長値を放成化すると、ボロンは陰化脳中に取り込まれるため、Si/Si O。昇順進份のSi中におけるボロン科膜はやや内部のボロン科技より低くなる。この深さは、酸化酸型にもよるが、液体な100 人である。この界順直携には、エレクトロンに利する逆ドリフト電器が生じ、この領域に光励起されたエレクトロンは、表頭に恐められる傾向にある。このままだと、この逆ドリフト電器を生じている領域は不穏即然になるが、表面に称った一部によりる地域が、未発明の光域保険設置では存在している

持簡單60-12765 (24)

ため、P知政のSi/SiO。界面に集まったエレクトロンは、このoo・知故に内結合される前に独立した。 ないために、たとえボロンがSi/SiO。界面近傍で被少していて、逆ドリフト電器が生じるような知識が作在しても、ほとんど不透知故にははらない。 むしろ、こうした何はがSi/SiO。界面が存在すると、 お敬されたホールをSi/SiO。界面がられずなど、 が外間で指数する効果が無くなり、 Pのペースにおけるホールなは効果が良好となり、 きわめて領ましい。

以上級明してきたように、本発明に光電変換を 質は、存業状態になされた例智電信仰域である ペース領域に光により暗起されたキャリアを浮版 するものである。すなわち、Base Store Image Sensor と呼ばれるべき殺戮であり、DASIS と応 称する。

水角明の光電変換数数は、1 旬のトランジスタで1両者を切成できるため高度度化がきわめて容易であり、何時にその構造からブルーミング、ス

ミアが少なく、かつ高速度である。そのダイナミックレンジは広く取れ、内部内はほ便を有するため配換が近によらず大きな気が低圧を発生するため低程なでかつ周辺側指が存品になるという特徴を有している。例えば将来の高品質関係の複数 群として、その工業的値側はさわめて高い。

なお、水元明に係る光電変換数以は以上述べた 関係機像数以の外に、たとえば、直像人力を収、 ファクシミリ・ワークステイション、デジタル復 写版、ワープロ等の画像人力製取、OCR、パー コード機取り数数、カメラ、ビデオカメラ、 B ミ リカメラ等のオートフォーカス川の光電を換数 体検由数数等にも応用できる。

複数の観劇な様をもつ終1図に示した実施例よりも、さらに必度の良い光保安は終度について以下に図過を用いて説明する。

第18図に一つの実施例を示す。第18図(4)は 複数の領導・値をもつ訴本光センサー・セルを2 次元的に多数配列するときの平面図の一部を、係 18図(6)は(6)図におけるA-A/所図の所面図を、 係18図(6)は、海本光センサー・セルの図路線成 を、終18図(6)は、(6)図におけるB-B/断面方向 の内部ボテンシャル次図の一例について、それぞ れ示している。

第1 切に示した実施例においては、 n 装板 1 の上に高速就 n 一 倒城 5 、 p 倒城 6 、 n + 例線 7 が構成され、 n + p n n n 構造のフォト・トランジスタとなっていたが、 尉 1 8 図に示す契論例においては、 それらが p + 非線 3 5 0 の上に程成され、 解 1 図に示した実施例における基板の n 領域が n + 倒壊 3 5 1 となっている 6

との原18回に示す契約例では、 m⁺値線7、 p 値以6、 m⁻ 値線5、 m⁺ 値線351より構成され る部1のフォト・トランジスタに、p 仮収 6 、 a ** 領収5、 m⁺ 例収3 5 1、 p⁺ 例収3 5 0 より構成 される蘇2のフォト・トランジスタが重複して作 成され、サイリスタ科盗を成している。とのため、 半導体製画から内部への方向を摂動にとったとき のエレクトロンに対する内部ポテンシャル状態は 鮮18図(d)の前になり、この様に、裏板の a⁺ 質減 3 5 0 が、 芸板の裏面の配設1 2 を通して正盤位 にパイヤスされている状態で、光が入射すると、 光廟科により半部体内部で発生したキャリアのう ち、ホールは終1凶の実施例で配明した様に、終 1のフォト・トランジスタの p+ 併放、すなわちべ ース解拟6に容続される。との時、前の寒簾倒で はエレクトロンは髙仏杭併成である 6 質収5亿発 生している復称により加速されて、コレクタであ る迭板1化放れだしてしまっていたが、118四 化示す契約例では截板p⁺領以350の前にエレク トロンに対するポテンジャルの非戸となる 🛨 鎖娘 が存在する。つまり、この 🗗 領域は路2のフォト・ トランジスタのペース領紋となっており、ここに、

持局昭60-12765 (25)

光動級化より発生したエレクトロンが容赦される とと化なる。

編18図に示す基本センサー・セルには、採1 図に示した実施例と異なり、さらに、各先センサー・セルにリフレッシュ用のp·MOSトランジスタ が触加されている。すなわち、第1のフォト・ト

第2のフォト・トランジスターのペース領域 351は影子分離領域4に接して半導体設面まで 総出しており、このペース領域351の上には第 1のフォト・トランジスターのペース領域と同様 に、記録録3、部乗356とでMOSキャパシタが 構成され、第2のフォト・トランジスタのペース 領域の家位も、このMOSキャパシタを介して変化

される機になっている。別数357は、このMOB キャパンタ電低にパルスを供給するためのもので あり、また配載358はパートかよび MOB キャパ シタにパルスを供給するためのものである。

据1のフォト・トランジスタのエミッチ領域7 および配線8は解1図の実施例とまったく何じである。

第18回(e)は以上設別した光センサー・セルの 回路的放図である。トランジスタ360は、n⁺ 額以7、p額収6、n⁻ 額以5、n⁺ 額以351より 成る第1のフェト・トランジスタを、トランジスタ361は、p額収6、n⁻ 額以5、n⁺ 額以351、p⁺ 割以350より成る以2のフェト・トランジスターを、MOSトランジスタ362は、p額収6、n 額被353、p額收354、ゲート 絶缺級3、ゲート 1位程352より成るpチャネル MOSトランジスタを、コンゲンサ363は、p額収6、絶疑 顧3、包括352よりなる MOSキャバシタをそれぞれ ボ

している。

以下に、との基本光センサー・セルの動作を、 第19回に示す2次元的に光センサー・セルを配列した網路得成圏、および篩20回に示すペルス 被形よび内はボテンシャル図を用いて、くわし く説明する。

が19回は、跳18回にに示した基本光センサー・セルを2×2に配列したものでもり、最適シフト・レジスター、水平シフト・レジスター、出面ライン・リフレッシ。用 MOSトランジスター、無値ライン選択用 MOSトランジスター、無値ライン選択用 MOSトランジスター、無値ライン選択用 MOSトランジスタのでは 3 6 2 では 6 位 でいる。すでに配列した 様に、 MOSキャパンタ 3 6 3 とp MOSトランジスタ 3 6 2 のケートは共通に接続され、 水平ライン 3 5 8 を介してパルスを印加するように得しることも可能である。第20回において、 放形 A は水平ライン 3 5 7 に印加されるパルス放形でもり、 また政形 B は水平ライン 3 5 8 に印加されるパルス放形で

特問時60-12765 (26)

ある。放形では極度ライン8の花位を示す故形です。 動刺し、までは個には示していないが極度ラインに接続された MOS トランジスタが存進状態にされ、 後地位位を保ち時刻し、 からは得遊状態になされ、 各光センサー・セルのエミッタ領域をがからの信号出力が出力される状態になっている。但し、 時間に で名センサー・セルのエミッタ領域を接近することは、 この節 18 脚の群成では、 p MOS トランジスタ3 6 2 を かいてリフレッシュするので背に必須余件ではない。 学遊状態になされていても 助作上、何ら不穏 合てはない。

以下、パルス放形と内部ボテンシャル図を用いて時刻様に、その動作を能別する。このとき、森 2のフォト・トランジスタのエミッチ領域は、森 板及面の低値12を通して正電政に投税されているものとする。認20回のパルス設形のうち、時 期1:から時期1:まではリフレッシュ動作に、 時期1:から時期1:までは、光崩殺されたキャ リナの皆数動作に、時期1:なから時期1:までは、 紀出し動作にそれぞれ対応している。

時刻:」は記出し動作が終了した時点であり、 内部ポテンシャルの時刻も」における図のどとく、 p 似坡、すなわち節1のペース低坡には、光の強 さん応じてホールが、また a やの娘すなわち節2の ペース領板には光の強さに応じたエレクトロンが、 それぞれ若然されている。時刻に、化かいては、 放形 B のどとく、水平ライン358を通して負の ペルスがリフレッシュ用 pMOS トランジスタ362 のゲートにがかり、 pMOS トランジスタは導造状態 にされている。したがって終1のペース領域に書 称されていたホールは流れだしてしまい時期しょ の内部ボテンシャル関化あるごとく終1のペース 仮紋は、配数355を介して供給している食食圧 になされる。この時、同時に MOS キャパシタ 363 を介して第1のペース領域に負けルスが、供給さ れるが、 pMOS トランジスタ 362 が 遊 面 状 態 に 立さ れているので、何ら於那はかよぼさない。

また時刻も 2 にかいては、放形 A のごとく水平 ライン 3 5 7 かよび MO8 キャパシタ 3 6 4 を介し

て第2のフォト・トランジスタのペース倒装化、 リフレッシュ・ペルスが印加される。このときの 印加される低圧と、説2のペース領域にかかる電 圧関係およびリフレッシュ動作はすでに鮮1回の 実施例において、リフレッシュ動作として説明し たものと、まったく川がである。ナなわち時期は 化かける内部ポテンシャル図の様に、パルスが印 加されると阿時に、エミック飯収350に対して ペース餌보る51が取方向パイアスされたものが、 時期がたつれつれ矢印のごとくピルト・イン・ポ ルテージ 化 次 緒化なっていくことになる。但し、 との紀2のフォト・トランジスタにおいては、茁 18図(1)の断面図の様に、332のフォト・トラン ジスタのペース例収351とエミック銭収350 の松台面継が、きわめて大きいために、彩1凶に 示した鉄旋倒の時よりも、高温にリフレッシュ動 作がなされる。

次いで、別2のペース領域に印加されていた官 圧が拒地電位にもどる時に、第2のペース領域の 電位は、エミック領域に対して遊パイアス状態に される。とれるすでに配別、リフレッシュ励作と まったく阿称である。

彫刻し。から彫刻し。までは、光動程により発 生したキャリアの若ば期間であり、すでに説明し たごとく、光励旭により発生したキャリアの内、 ホールは、年1のフェト・トランジスタのペース 領域に容談され、エレクトロンは据2のフォト・ トランジスメのペース領域代容積される。とのと きの興楽に答訳される筋砂粒は、独1のフェト・ トランジスタのエミッタ質奴化、化けるエレクト ロン、またわずかであるが常抵抗領域中を進行す ると意に得謂合により誰故するエレクトロン婚を 無視すれば、ほぼ弊量が、それぞれのペース領域 に指਼刻されるととになる。また、この時に各ペッ ス鎖紋において発生する器状気圧は、それぞれの フォト・トランジスクのベース・エミック開発量 およびペース・コレクタ問稿就の加乳した低で、 番組された電荷最を切った機になることは、すで 化鉛1階化示す実施例化かいて説明したのと何邻 てある。との役化、約18因化示す、光センサー

特爾昭 GO-12765 (27)

セルでは制御超越であるペース領域が複数存在しているが、一つしかないものと、まったく同様にエレクトロンとホールのちがいはあるものの独立して考えることが可能である。

時刻 t. における内部ポテンシャル図はそれぞれのペース優域に、光励起によるキャリアが書放されている状態を示している。この時刻 t. では放形 C のごとく、紙1 のフェト・トランジスターのエミッタ優域は浮遊状態になされ、次の信号の娩出し状態に入る。

 に、第2のペース領域に容易したエレクトロンド 比例したホールが加致されることになり、との話 2のフォト・トランジスタのエミック領域から让 入されるホールの数は、部2のペース領域が周方 向パイアスにされている時間に依存することから、 とこて、窮むゲインを制御するととが可能である。 また、このときの数2のペースの最方向パイプス 量かよび時間は、在入されるホールの数の直線性 確保するため最適の低に制確される、このときの 考え方はすでに加1回の実施的で説明したのと、 まったく何様である。時刻も。では部2のペース に印加されている位形がもとにもどった状態であ り、時刻 t。 の内部はテンシャル間にあるごとく 第2のペース領域は、ペルスが印加される前の、 誰2のエミックに対する遊パイアス状態にもどる ととになり、ととでホールの作人は停止する。

時刻 t, では、放形 B にぶされるどとく、水平 ライン 3 5 8 および MOS キャパンク 3 6 3 を介し て気圧が印加され、終 1 のペースの域は 第 1 のエ ミックに対して原方向パイアスされる。このパル

ス被形は正のイルスであり MOS キャイシタ3 63 と並列に送続されたp·MOS トランジスタのゲート は個にも似形が印加されることになるが、正性圧 のためp MOS トランジスタは認道状態には、なら す例ら不都会な動作は生じない。

 加させるのは好ましいことでむる。

脱出しが完了した時刻も。 では MOS キャペンタ 3 6 4 を介して第1 のペース領紙に印加されてい た電圧がとりのぞかれるので、時刻し。の内部ポ テンシャル図のととく、成1のペース領域は、第 1のエミッタ似波に対してパルス印加前と同じ逆 パイナス状態にもどりエミック領域からのエレク トロンの住入は停止する。この认照では各個労出 力は藝麗ライン上に、観出されているわけであり、 登は弟7凶を用いて脱財したごとく水平シフト・ レジスタが動作を開始し、台籍直ラインが遊択さご れて出力アンプを迫して、外部に信号が出力され るととになる。ボ18回に示す構造では、時刻は において部1のペースにホールを注入する時、 pMOS トランジスタのり間域354位負債数に額 続されているので、ホールの一部は、とのり領域 に往入される現象が生ずる。このり領域 3 5 4 を 小さく形成していればこの益はさほど大きな私で はないが、さらに、これを設少させるのには、こ の pMOS トランジスタを栄子分盤領域の上に 80I

持國昭 60-12765 (28)

(Silicon On Insulator)技能を用いて形成することにより解決することができる。また版形Aかよび被形BのペルスUEにはは私1回の実施側にかいて説明したごとくリフレッシュ動作説出し動作では、それぞれ最適の値に設定される。

以上、説明したどとく、部18以に示す実施例では、先別総により発生したエレクトロンとホールの両方のキャリアを被紋の飼御巡延領域に、容徴しそれぞれからゲインを増加させたがら観出す方式をとっているためきわめて高感度の先電変換装置を提供することができる。

解21図に、第18回に示した複数の調御電極 領域をもつ構造の他の実施例を示す。第18回に かける実施例では、第1のフェト・トランジスタ のペース領域をp·MOSトランジスタを用いてリフ レッシュしていたが、第21回に示す実施例では、 第2のフェト・トランジスタのペース領域を a-MOSトランジスタを用いてリフレッシュする保 成となっている。第21回は、 若本光センサ・ セルを2次元的に配列したものの平面図の一部を、 第21図(b)は、(a)図のA - 火灯面の半導体内部の 断面図を、第21図(a)は芯本先センサーセルの 価値似をそれぞれ示している。

郎21回化かいて、 a-MO8トランジスタは、 BOI技術を利用して、第子分類似版もの上に、ス ペッタ符を用いて形成したアモルファス・シリコ ンもしくけ CVD により地数されたポリシリコンを レーザー・ピーム・アニールあるいは電子施丁ニ ール砕により科部晶化したシリコン勘板中に形成 される。この n-MOS トランジスタは a⁺個妹3 6 5 . および = 体仮放る67、テャネル・ドープされたり 領域3 6 6、ゲート勘探設3、ゲート電振3 6 8 より得成されており、** 似状365は、 新2のフ ォト・トランジスタのペース領域である n⁺領域 3 5 1 と換鍵され、もう一方の a + 仮収3 6 7 は、 コンタクト孔371を介して配換370と接続さ れ、正常圧電影から正常圧が供給される機になさ れている。またゲート旅信3 6 8 は、💵 領域 365 の上にもかかっており、この部分で MOS キャペシ ょを初取している。とのゲートな塩368には、

水平ライン370を介してパルスが印加される様 になされている。

第1のフォト・トランジスタのペース領域のリフレッシュ、および説出し時に、ペース領域にペルス電圧を印加するための電価の、絶景膜3、ペース領域6から成る MOB キャペシタ、第1のフォト・トランジスタのエミッタ領域7、およびこれより個号をとりだす無宜ライン8、垂直ラインとエミッタ領域7を接続するためのコンタクト孔19、特々は第1回あるいは、第18回に示したものと同等である。

また図では示されていないが、p頃板、すなわち a-MOSトランジスターのチャネル領域3 6 6 は、a+領域すなわちソース領域3 6 5 と扱続されている。

スタ373、仮復9、終絶勝3、p倒被6上り取るMO8 キャペシタ374、銀額368、絶難顧3 a⁺ 卯校365より成るMO8 キャペシタ375、a⁺ 卯校365、p便校366、a⁺ 卯校367、ゲート約即顧3、ゲート低額368より取るa-MO8トランジスタ376よりそれぞれ構成されている。

部22関は、部21図に示した基本光モンサー・セルを2×2に配列したものの間路物成図であり、郵瓜シフト・レジスタ、水平シフト・レジスタ、水平シフト・レジスタ、水平シフト・レジスタ、郵瓜ラインリフレッシ。用 MOSトランジスタ、郵面ライン透択用 MOSトランジスタ、郵面ライン透択用 MOSトランジスタ、郵面ライン透択用 MOSトランジスタのでは、部で、これは基本的には部7別に示したものと同じであり、この図では省略している。

この基本光センサーセルの動作および第22回 に示す光和変換処象の動作を、第23回に示すペ ルス放形および内部ボテンシャル例を用いて、以 下に、くわしく説明する。

fl 2 3 図にかいて、放形 A は、水平ライン 870

特局现60-12765 (29)

に印加されるパルス放形であり、また放形 B は水平ライン 1 0 に印加されるパルス放形である。 放形 C は、垂直ライン 8 の間位を示す放形であり、時間 t 。 までは、 図には示していないが軽値 5 インに拡設された、 張匠 ラインの電荷をリフレッシュするための MOS トランジスタが遊遊状態になった。 伝地電位を保ち、 時刻 t 。 からは 得遊状態になされ、 各センサー・セルのエミッタ 領域からの 信号が出力される状態になっているととを示している。

以下、パルス放影と内部ポテンシャル図を用いて、時期低化、顔をかって動作を説明する。第23個に示すパルス放形のうち、時期は1から時期はまではリフレッシュ動作化、時期は4から時期はまでは、光励起されたキャリアの容が励作、時期は4から時期は8さでは、伯母の試出し動作に、使みれぞれ対応している。時期は1にかいて、放形よのどとく、水平ライン370を適して負のパルスが印加され、MO8キャパショ375を通して外スが印加され、MO8キャパショ375を通して外スが印加され、MO8キャパショ375を通して第2のフェト・トランジスタのペース領域に負電圧

この負のイルスの印加時には MOS キャパショ3 7 5 と a-MOS トランジスタ 3 7 6 のゲートは共通振然されているので、 a-MOS トランジスタ 376 にも負のパルスが印加されるが、 n-MOS トランジスタは砂砂状態にはならず、特に不都合は生じない。

次いで時刻も3は、負のペルスが、姿地電位にもどった時点になるが、ここで、第2のペースは 負の電位から姿地電位になる瞬間にかいて、時刻 も2の内部ポテンシャル図のごとく、第2のペースは、第2のエミッタに対して、逆方向ペイアス 状態になり、第2のエミッタからのホールの注入 は停止する。

化ビルト・イン・ポルテーツに向かって電位は正 配位方向に変化していく。これは、すでに銀1四 の交換性にかいて、そのリフレッシュ動作を製り した時とまったく同様な動作であり、完全リフレ ッシュ・モードあるいは、過彼的リフレッシュ・ モードがその応用に応じて使われる。この時に でに脱明したどとく、第2のペースは正電数に ローMOSトランジスタ376を介して接続されているため、通常のパイポーラ動作をしていることに なる。

呼知は、では、それぞれのパルスは、振地電位にもどり、時刻は、の内部ボテンシャル図に示す どとく、第1のペースおよび第2のペースはそれ ぞれのエミックに対して遊パイアス状態になり、 光励起によるキャリアの袋削動作に入る

時刻 t. から時刻 t. までは、光勘起により発生したキャリアの容积期間であり、光励起により発生したキャリアの内、ホールは第1のペース領域に容許され、エレクトロンは第2のペース領域に落款される動作は、第18回に示した実施例と

特問昭60-12765 (30)

まったく同様である。

鮮刺も。にかける内部ポテンシャル図は、それ ぞれのペース領収化、光励起化よるキャリアが誓 **敬されている状態を示している。この吟越し。て** は放形でのどとく低1のフェト・トラン*リ*スタの エミック貸級は、遊覧ラインに登載されたMOSト ランジスメが非単過状態にされ、浮遊状態にされ、 次の信号の説出し状態に入る。まず、時刻も。で は、放形Aのどとく、郑2のフォト・トランジス タのペース試験には、水平ライン370および MOS キャイシク375を辿して負のパルスが印加 されるので、時期もこの内部ポテンシャル図れ示 すどとく、第2のペースは第2のエミ,まに対し て耐方向パイアス状態にされ、光弦反に応じて容 殺された単圧に比例して、第2のエミック領域か ち、ホールが让人され、国示した矢印のどとく鎮 1のペース領域に、光跏坦により発生したホール 以外に、ホールが智祉されるととになる。これは、 終18図の実施餅だおいて閲覧したのと阿様であ ъ.

以上説明したどとく、本実施例によれば、第 18回に示した実施例とは異なり、説出し時にかけるサイリスタ動作を、まったく気にすることを く第1回に示した実施例の協な動作が可能であり、 とかも第18回に示した実施例のごととかできり、 しかも第18回に示した実施例のごととができり、 であ感度を先電変換を提供することができる。 次に、第24回に、第1のフォト・トランシュ用 のマース側域に第18回で示したリフレッシュ用 のp-MOSトランシスタを附加した実施例の基本先 センサー・セルの等個回路を示す。

第18図かよび第21図に示した様々平面図かよび、所面図は、第24図に示す災権例では、海省を複合した様々構造のため、省略する。第25図に、2×2配列した図路構成図を示す。とこでは前と同様構図の図路を省略している。

第26 図に各ラインに印加する故形かよび、内 部ポテンシャル図をそれぞれ示す。第26 図にか いて被形 A は水平ライン 377 を前して s-MOR キ + パンタ3 8 1 のゲートかよび MOS キャパシタ3 8 2 に印加するペルス被形でもり、被形 B は、水平ライン3 7 8 を泊して n-MOS キャパシタ 385 のゲート かよび MOS キャパシタ 3 8 6 に印加するパルス放形であり、また被形 C は前の実施例と同様、孤立ライン8 の低位状態を示す被形である。

また、との時、第25箇に示す極直ライン 379 は負電機に、垂直ライン 3 8 0 は正電機にそれぞれ扱統されているものとする。

この部24,25図に示す実施例では、 配出し動作である時刻に。 から時刻に。 までは都21図に示した実施例とまったく同様である。 前の2つの実施例と異なる点は、リフレッシー動作であり時刻に、 にかいて p-MOS トランジスタ381 および n-MOS トランジスタ381 および n-MOS トランジスタ381 および n-MOS トランジスタ381 かよ な n-MOS トランジスタ385が同時に球過状態に され、 部1のペースからはホールが、 部2のペースからはエレクトロンがそれぞれ促出し、 きわめて n 単にリフレッシー mp作が乳了するわけである。

したがって波形ででは、第1のフォト・トラン ジスタのエミッタ側域はリフレッシュ状態で設地

特開場68-12765 (31)

状態だなされているが、とのリフレッシュ動作だ おいては、扱地にする必要はまったくなく、どの 様な状態でも良いことは明らかである。

この様に、本発明による光は変染装置では、2 つの個制電帳値数をもち、かつそれぞれにキャリ アを考徴することから Double Base Stove Image Seasor の収文字をとり、D· BASIS と呼んでいる。 以上で、内部で光励起されたキャリアを増幅する機能を備えた光恒変換装配について述べた。これまでは、もつばら光励起キャリアを単結晶内に登けられた飲み出しトランノスタの要面上に、受沈専用のトランソスタをアモルフアス層で構成することもできる。以下、その構造について述べる。

第27図は、その代級的な例であり、(a) は略々単語品内に設けられた読み出しトランジスタの平面図、(b) はそのA~A' 譲に治う所面、(c) はこうしたセルがアレイ状に設けられた状態におけられた状態におけられた状態にある。 郷27図 (a) の平面図と話とめたは第1図 (a) に示された平面図と同じものである。 ただ、その上に役まれるアモルファス層ののなたなが、その上に役まれるアモルファス層となる。 ただ、その上に役まれるアモルファス層となる。 ただ、その上に役まれるアモルファスタのコレクタとないます。 コンタクトホール 410 を通して、読み出しまりンジスタのアベース質域と接触している。

実験には、この設置上にアモルファスシリコンが 教まれるわけである。その後子が、(b) 図に示さ れている。 402 は、その動作状態で、完全に空乏 層になるべく低不純物密度になされた高抵抗領域 である。基本的には、コ゚でもp゚でも!質値でも よい。この事は、これまで述べてきたすべての姿 施賃に対して適用できることである。 n 領域403、 p⁺鎖娘 4 0 4 は受光用トランジスタのペース領域 及びエミツタ鎖娘である。ロペース領域は俘盗状 麹になされており、その追位訓御は這個407、 8102 毎の船最近 406 及び n ペース頃域 404より 形成されるMOSキャパシタで行なわれる。 st 領 域404 の不超物温度は重常1×1020m-3 程度。 もしくはそれ以上に設定される。ョベース彼破 403 の不純由政政は1~50×10^{17cm-3} 程度にな され、動作状態でペンチスルーしないように設定 される。隔抵抗損収402の浮さは、済盗の受光感 度スペクトル分布を持つように決定される。 405 は、受光トランジスタの分離用絶疑物領域である。 SiOz、SizN4、ノンドープポリシリコン等、あ

るいはこれらの複合層で形成する。406は、アモ ルフアスシリコン上に設けられた得い彼化製であ る。 408 は PSG 膜あるいは CVD SiO, 膜である。 409は、p+エミンタ領域404の在値であり、同 時に 8nO_{2、}In₂O₂、InTiO (ITO) 券の透明证値であ り、全袋面を受う構造でよい。8や10は、これ までALを主体とした全場であるとされたが、講27 図の実施のでは、その上にアモルファスシリコン を積み、児に、n質缺403p+氯製404を形成す るので、ある程度の延留プロセスに耐える配量材 料でなければならない。通常は、Mo、W券の掲載 点企店あるいは、 MoSig、WSig、TiSi。あるいは TaSi2 劳口属强化耐克石材料が退ばれる。灌掘407 は、ALもしくはAL々主体とした金属でよい。 簡単のために、407はこのMOSキャパシチを脳 動するための配譲の番号でもあるとする。

第27図(a)(b)で示される得適の光は変換装置の回路構成図は、第27図(c)となる。本発的の光は変換装度の動作を次に似男する。基本的にはすでに提明してきたことで十分記述されている

ので、他略に説明する。

まず、リフレッシュ部作について説明する。配 銀407を返して、MO8キボパシタ407に負わパ ルスを印加する。 p+(404) a(403)接点は、こ の食べんス印加により順方向にパイプスされ、B 領域 403 に連綱に答復されていた電子は提出し、 さらに所足の包圧(正戊圧)まで布息される。と の時、同時に 計儀は 404 からホールが提出し、 計飯域401に流れ込み、結果として、タペース6 化ホールがたまる。次に配離10 に正のパルスを 印加し、pペース領域 6を所定の負電圧化設定す る。この状態のあと、この光センサーセルは、 光線起キャリアの書貨跡作化入る。アモルフアス 領域で光脚魁されたホールは 計領域 401 K 旅れ込 み、電子に1個線403m成れ込む。これらのキャ リアが光伯号として智滑される。次に収み出し動 作に入るわけであっか、まず配線 407 に美の選圧 を印加し、 丼(404)a(403)渡点をたとえば、 0.5~0.6 5 V順方向ににパイアスする。こうするこ とにより 1.#sec ~0.1#sec 程度のペルス価で、十分。

光 号により励起される領域403に答義された 電子収費に比例するホールが、404から使れ出 し、p⁴質炊401に洗れ込む。すなわち、pペー ス個域もは光により直接助記されたホールだけで はたく、光励起された電子に比例するホールが重 是して客談される。とうした内部増幅作用を機能 させ、光信分に比例したホールをラペース領域に 響頂した後、配換10を通してMOS キャペシメ 9 に正の収み出し電圧を加え、光信号に出側した 電圧信号を、低度ライン8に読み出すわけである。 こうした臼作についての説男はすでに十分行なつ た。説み出される電圧が大きいため、増幅器はき わめて簡略に構成できることから、分割観み出し が容易に行えるという事情はすでに説明した通り である。12、409は同一正電圧を与えればよ いし、場合によつては、異なつた正電圧でもよい。

第27 例では、既み出しトランジスタのリペー <u>6及び受売トランジスタのリペース領域</u> ス質域 403 のいずれもが、浮遊状態になされた ものである。すでに、似明したように、リフレッ シュをより完全に行うために、リペース6を主電

低とするMOSトランピスタを設ける構造、mペース403を主電低とするMOSトランピスタを設ける構造、あるいはこの両者を同時に設ける構造のの両者を同時に設ける構造のの両者を出し用り、とうした特別をはいりません。 第28回に示す。 第28回に示す。 第28回に示す。 第28回に示す。 第28回に、アースタのアースタのアースタのでは、アースタのアースのの、 とに、アースのの、 とに、アースのでは、アースのでは、アースのでは、アースのでは、アースのでは、アースので共通ので、 水平ライン10で共通にアライブでも、水平ライン10で共通にアライブでも、水平ライン10で共通にアライブを

第29回は、受光用トランジスタのョペース 403を、主電機とする mM 8トランジスタを 設けてリフレンシュをする構造である。 mMO8 トランジスタのリフレンシュには、そのゲートに 正のペルス電圧を印加して行うから、そのゲート の収動は水平ライン407で共通に行える。 ■MO8 トラングスタの一方の主選艦は、所定の 正電圧(4 0 9 の正電圧より大)に数定される。

第30回は、リペース6及びョペース403化 それぞれリフレフシュ用MOSトランジスタが設け られた例である。これらの動作はすでに説明した 通りである。

受光用にアモルフアスのトランジスタを使つた この例は、実効的な受光面積を大きくできること、 及びアモルフアスのペンドキャップが、1.7~ 1.8 eV と大きいために、短波長側の受光感度が高 くなるという利点を有している。

内部に担込まれる配根はすでに述べたような高 融点を概あるいは高融点を属のシリサイドである。 その上に、P8G 質、CVD SiO2 訳あるいはスペ ッタ 8iO2 膜を受ける。前像線を予切化するので あれば、最後にスペッタ 8iO2 を受け、同一テヤ ンペ内で、電値間の電圧(直流ペイアス)を変化 させ、サンプル上の 5iO2 がスペッタされるモー ドに切り換えることによつて行える。その後、コ ンタクトホール 4 1 0 を開けた後、 かままシまコ

特問昭60-12765 (33)

ンをCVDにより堆積し、パターニングを行なつた後、高抵抗アモルフアスシリコンを所定の原さ(2~7gm)程度堆積する。アモルフアスシリコンの堆積は、超高其空中における低温蒸港、たとえばAr 雰囲気によるスペッタ、SiH4あるいは 8igHs を用いた CVD(プラズマ CVDも含む)等によればよい。有優全貫ソースガスを用いたMOCVDも、一つの方法である。絶録分階領域405形成後、 n ペース403、 p+エミッタ404を拡散技術、イオン在入技術等で作成すればよいわけである。

. 4 対点の数件を提明 第1対から数6段まっ

第1関から第6関までは、木苑町の一実施側に 仮る光センサセルの主要構造及び指木動作を説明 するための間である。 あ1間(a) は平面図、(b) は断節関、(c) は等価固路関であり、第2.関は統 出し動作時の等価値路図、原3図は統出し時間と 設心し電圧との関係を示すグラフ、第4回(a) は 遊替電圧と設出し時間との関係を、第4関(b) は パイアス電圧と銃出し時間との関係をそれぞれ米 ナグラフ、旅5回はリフレッシュ動作時の等価値 路図、節6図(a) ~(c) はリプレッシュ時間と ベース電位との関係を示すグラフである。377岁 から第10凶までは、第1凶に示す光センサセル を用いた光電変換装置の製明器であり、節7路は 側路関、前8関(a) はパルスタイミング図、前8 図(b) は各動作時の電位分布を示すグラフであ る。第9個は出力信号に関係する等価値略額、第 10別は羽通した瞬間からの山力電圧を時間との 関係で示すグラフである。第11、12及び13 図は他の光位変換装置を示す回路間である。 第1

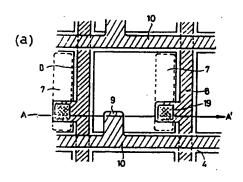
4 例は水免期の実施例に係る他の光センサセルの 主要構造を設明するための平前間である。第15 図は、第14 例に示す光センサセルを用いた光電 変換装置の側路関である。第15 図及び17 図は 水免明の光電食袋器の一製造力法例を示すため の断両関である。第10 図は木免明の一変施例を 減し、(a) は悔前図、(b) はその等価回路図(c) は同路構成図、図は(d) はポテンシャル状態図で あり、第19 例は第18 図に示した光センサセル を用いた倒路構成図である。第20 図と23 図は パルス被形図、第21 図は他の実施例を示して パルス被形図、第21 図は他の実施例を示す等価例路図、第25 図はである。

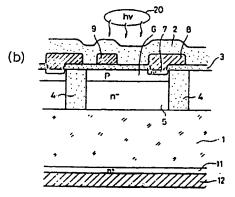
前27回から示30円までは水発明の実施的に係。

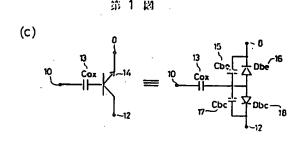
3…コンデンサ、14…パイポーラトランジスタ 、 15、 17…接合容量、16.18…ダイ サード、19、19'…コンタクト部、20… 光、28…飛鹿ライン、30…光センサセル。 3 1 … 水平ライン、32 … 兵戦シフトレジスタ、 33.35 ··· MOS + ランジスタ、36.37 ··· 位子、38→ 底収ライン、39··· 水平シフトレジ スタ、40…MOSトランジスタ、41…川力ラ イン、42…MOSトランジスタ、43…箱子、 44…トランジスク、14、15…負何抵抗 、 4 G … 端子、 4 7 … 端子、 4 B … M O S トランジ スタ、49…偏子、61,62,63…区間、 6 4 …コレクク電位、67 … 被形、80 。8 1 … 解抗、 B 2 。 B 3 …抵抗、 B 4 … 電視群。 100、101、102… 太平シフトレジスタ、 111,112…出力ライン、138…飛ኪライ ン. 1 4 0 ··· M O S タランジスタ、1 4 8 ··· M O S トランジスタ、150、150′ … M O S コン デンサ、152、152′…光センサセル、

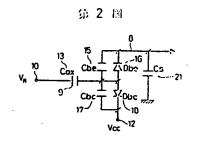
202,203,205…ベース間位、220…p* 情域、251…p* 情域、252 a* 情域、253…配線、251…p* 情域、253…配線、300…7モルファスシリコン、302…専化器、303…P S G 膜、308…時間絶滅膜、372…第1フェトトランジスタ、372…フォトトランジス

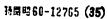
第 1 图

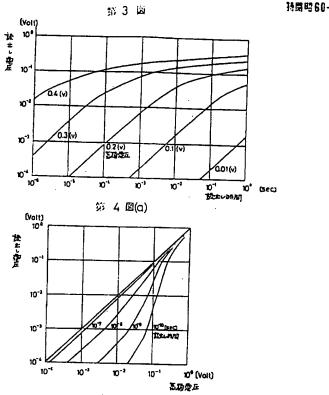




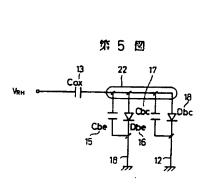


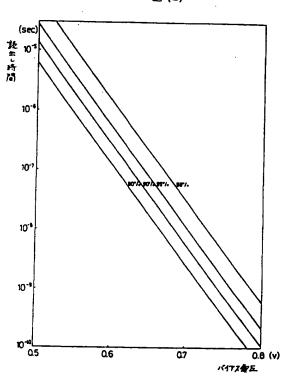


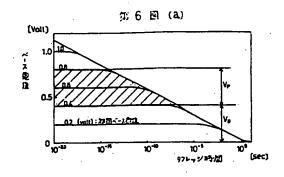


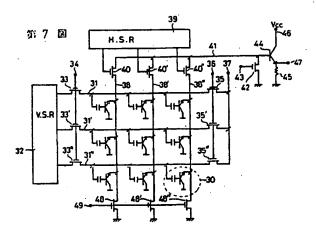


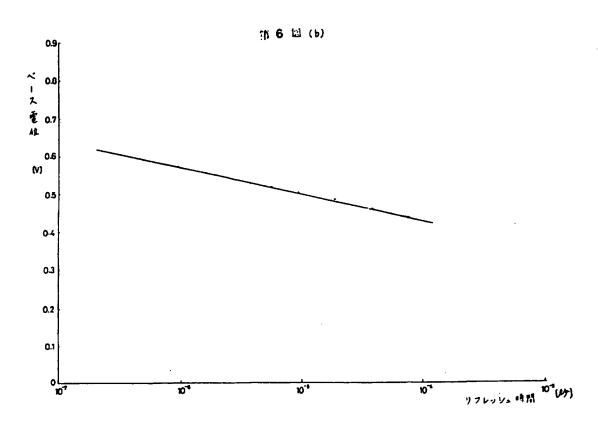
第 4 図(b)

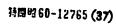


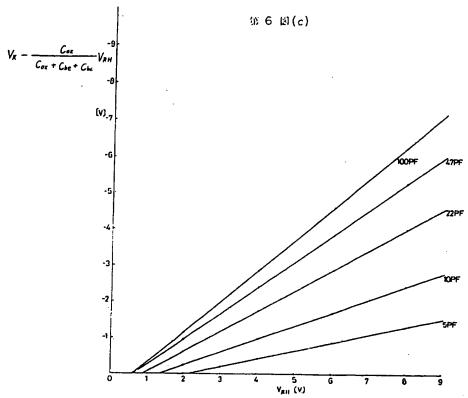


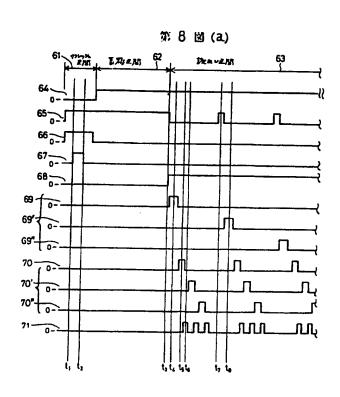




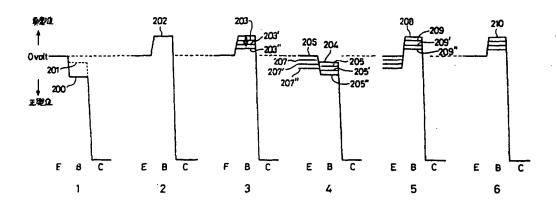


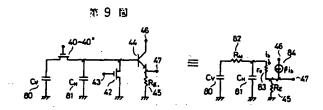


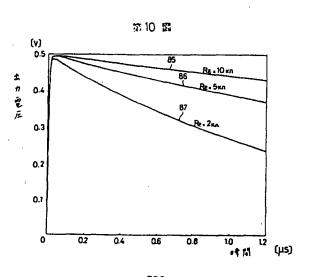


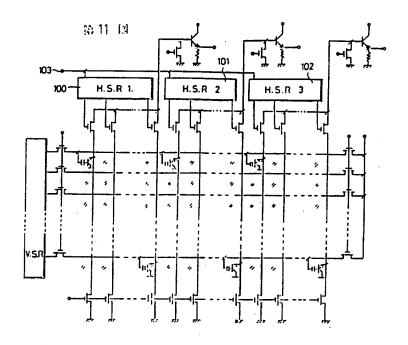


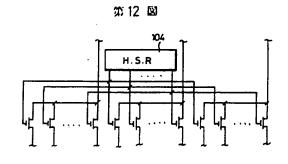
第 8 図(b)

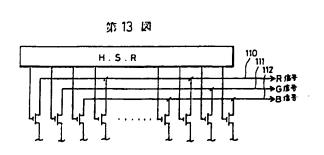


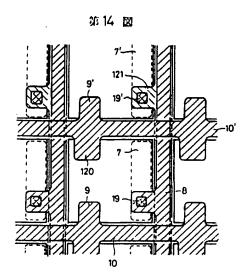


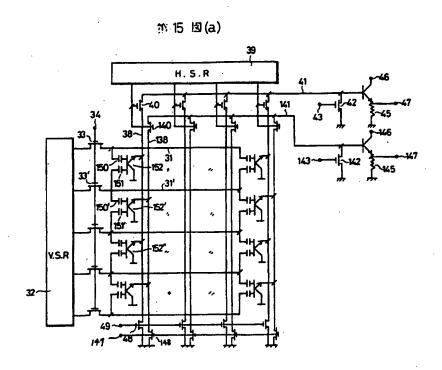


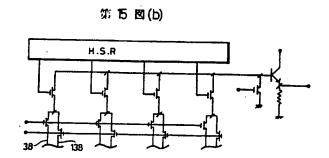


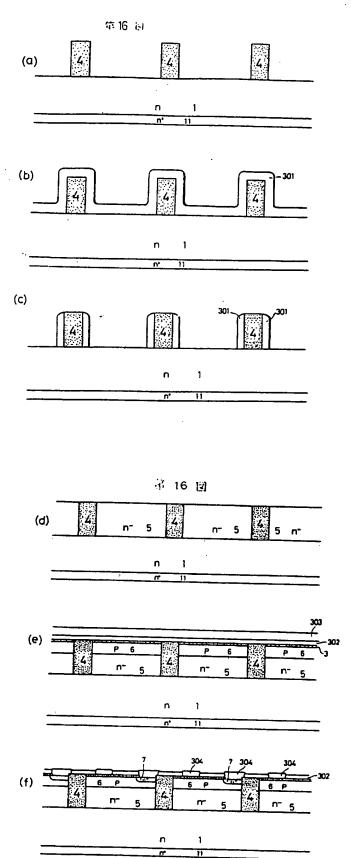




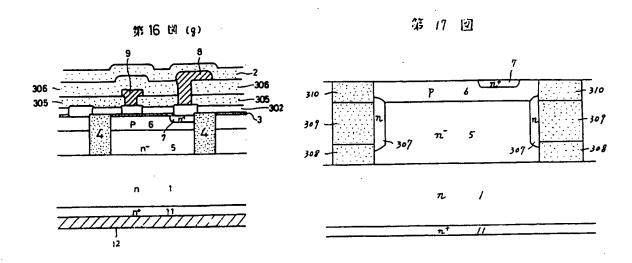


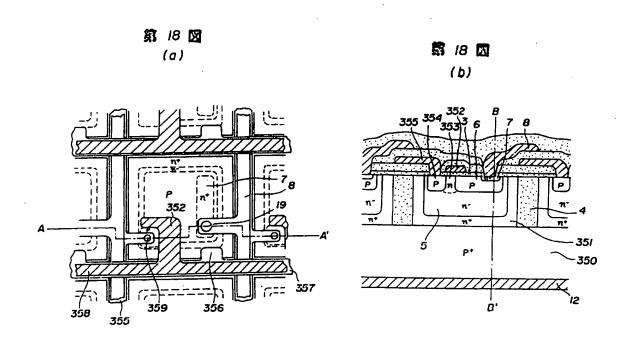






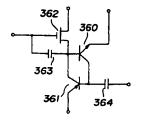
特際昭60-12765 **(42)**



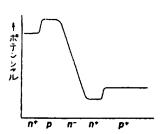


持聞明60-12765 (43)

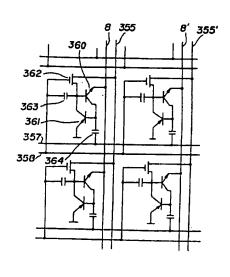




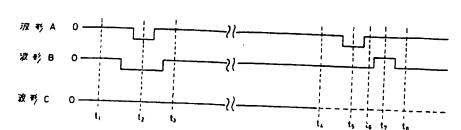
第 18 図 (d)

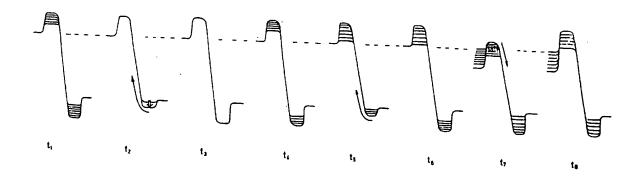


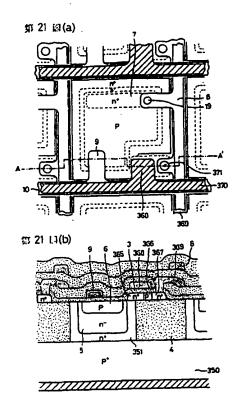
第 19 図

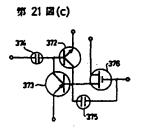


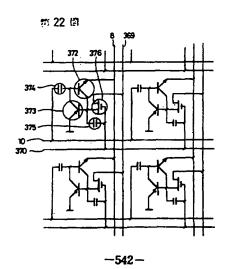
第20 图

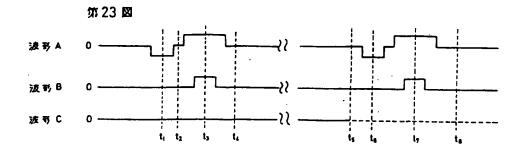


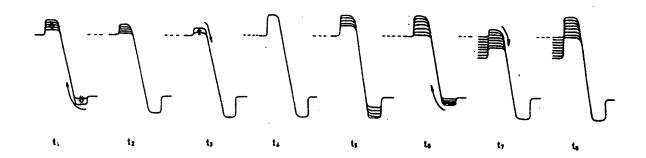


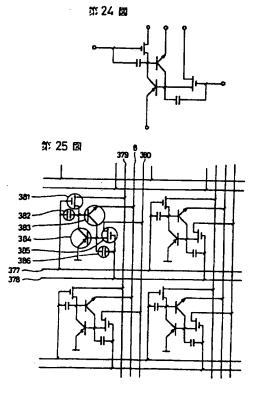




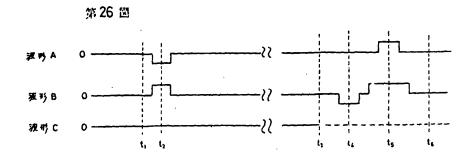


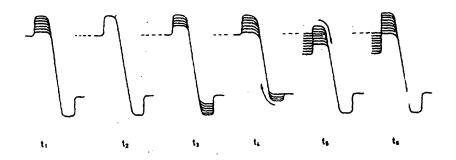




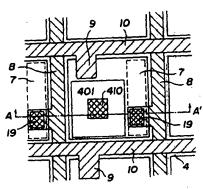


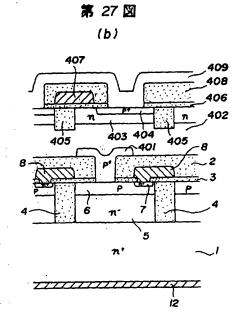
特爾昭60-12765 **(48)**





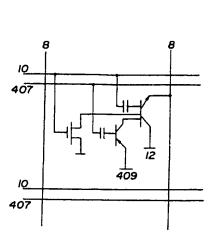
第 27 **图**(a)





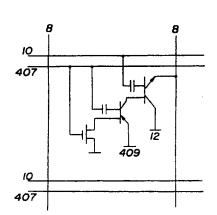
(c)

10
407
407
409
12
407

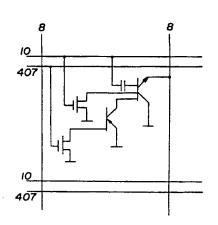


第 28 図

第 29 図



第 30 図



手統初正確

附和59年 5月23日

6. 福正の内容

と初正する。

(i) 明朝群路19貨第12行の「10 cm 13」を

Cox

Cox

(3) 明朝救防34頁第14行の「LO [sec]」を

(4) 明細別節36頁下から1行月の「電圧V を」を

トランジスタるる、るる 、 33 ~」を削除する。

(8) 明細识的45点下から2行目の「はクッリプ」を

(5) 明顧書節41頁下から5行目~4行目の「、パッファMOS

「10⁻⁴⁸[sec] 」と報正する。

「笹川Vaを」と補正する。

「クリップ」と補正する。

「10¹² cm ⁻³」と補正する。

(2) 明細度第22異第6行の

特許庁長官 若杉和夫 澱

- 1. 水件の表示 特験昭58-120757号
- 発明の名称
 光電変換装置
- 3 袖正をする者 お作との関係 特許出願人 氏名 火 見 忠 弘
- 4. 代理人
 住所 東京都路区建ノ門五丁目13番1号建ノ門40番ビル
 近名 (6538) 弁理士 山 下標 軽深電
- 5. 補正の対象 明細等の発明の詳細な説明の個

方式 (百

- - (17) 明備責係68页售8行~7行わよび第12行の「太平ライン

3 に」を「木平ライン31'に」と補正する。

- (18) 明報的第8頁第12行~13行の 「MOSキ+パンタ15 を通して光センサーセル15 の」 を「MOSキ+パンタ150'を通して光センサセル152' の」と確正する。
- (18) 明确書館86頁下から2行目および4行目と、第67頁館8 行目の「光センサーセル」を「光センサセル」に補近する。
- (20) 別編家第68頁下から5行目の「コレクター」を 「コレクタ」と補正する。
- (21) 明確関係88以下から4行目および下から3行目の「a 埋込領域」を「n*塩込領域」と格面する。
- (22) 明備的第77頁第7行の「(c)。」を「(c))。」と相 正する。
- (23) 明解哲郎78以第1行の

Cbe = Ae
$$\epsilon \left(\frac{q \cdot N}{2 \cdot \ell \cdot V_{bi}} \right)$$

Cbe = Ae $\epsilon \left(\frac{q \cdot N_{A}}{2 \cdot \ell \cdot V_{bi}} \right)^{+}$

と補正する。

- (7) 明細審訴53頁第8行の「本質的に」の前に「ど」を挿入する。
- (8) 明顯的第53頁下から7行目の「途中」の後に「に」を挿入 (18) 明顯的第86頁第12行~13行の
- (8) 明備書旅64頁第1行の「エミッタ7. は」を「エミッタ7.7'は」と補正する。
- (10) 明細密節64頁節8行の
 「エミッタ はコンタクトホール1 を」を「エミッタフ'
 はコンタクトホール19'を」と補正する。
- (11) 明練智第84頁下から8行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン31'に」と接正する。
- (12) 明細審算84買下から8行目の「セル15 の」を 「セル152′の」と袖正する。
- (13) 明和審訴64頁下から6行目の 「MOSキャパンタ15 は」を「MOSキャパンタ150′ は」と相正する。
- (14) 明顧務第84頁下から5行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン3 1'に」と補正する。
- (15) 明細書路84頁下から3行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152′の」と補正する。
- (16) 明細書路64頁下から2行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152~の」と補正する。

(24) 明顯常第78頁第4行の

$$Vbi = \frac{k \cdot T}{q} \cdot \ln \frac{N \cdot N}{n_1^2} \qquad J \stackrel{\text{\tiny k}}{=} Vbi = \frac{k \cdot T}{q} \cdot \ln \frac{N_D \cdot N_A}{n_1^2} \qquad J$$

と補正する。

- (25) 明細容的7 8 以前6 行の「N はエミッタの不純物濃度、 N はベース」を「No はエミッタの不純物濃度、Na はベース」と組正する。
- (28) 明顧審節78頁第8行および9行の「N 」を「NA」と補 正する。
- (27) 明朝内部88以第10行の「SiO , .309は」を「SiO , .309は」を「SiO , .309は」と補正する。
- (28) 明細書第91頁第12行の「本発明に」を「水発明の」と補 正する。